

## 2026년 특허기반 사업화 R&D(단독형) 참여기업 모집공고

중소·중견기업이 보유한 지식재산(IP)의 제품화 및 상용화를 지원하는 ‘2026년 특허기반 사업화 R&D(단독형)’ 참여기업을 다음과 같이 공고 하오니, 많은 관심과 참여 바랍니다.

2026년 3월 5일  
지식재산처장

2026년 특허기반 사업화 R&D 지원사업 참여기업 모집은

① 지식재산처 단독형, ②협업형으로 분리 공고합니다.

본 공고는 “지식재산처 단독형”에 대한 공고이며,  
협업형 공고는 지식재산처(kipo.go.kr) 또는 한국발명진흥회(kipa.org)  
홈페이지를 확인하여 주시기 바랍니다.

### < 2026년 특허기반 사업화 R&D 지원사업 유형별 지원내용 및 규모(안) >

유형	① 지식재산처 단독형		② 협업형	
	혁신기술 Track	기술거래 Track	부산시	한국방사선진흥협회
지원 대상	사업화 유망기술 관련 특허 보유 기업	기술거래 플랫폼을 통해 대학·공공연 및 민간 기술을 거래한 기업	혁신조달패키지 지원사업 연계 우수 IP제품 보유기업	방사선 기술 특허 보유 또는 방사선 기술 도입·활용 희망 기업
지원 규모	60社 내외	30社 내외	5社 이내	5社 이내
총100社 / 기업당 최대 9천만원* 컨설팅 및 검증 지원				

\*정부지원금, 기업부담금(현물·현금), 부가세 포함 총 지원금액

## 1 공고 개요

- (목적) 이종분야 특허분석에 기반한 기술적 문제해결 및 상용화 전략 지원을 통해 중소·중견기업의 기술사업화 지원
- (지원대상) 혁신기술 관련 특허기술을 보유하거나, 기술거래 실적이 있는 기업 중 다음의 요건을 충족하는 중소·중견기업

- **(㉠혁신기술 트랙) 사업화 유망기술\*** 관련 등록된 특허권·실용신안권·디자인권(전용실시권 포함) 중 1건 이상 보유\*\*한 중소·중견기업

\* 12대 국가전략기술, 국가첨단전략기술 등 신성장 동력기술 및 혁신기술

\*\* 등록원부상의 최종권리자는 사업을 신청한 법인사업자 명의로 되어 있어야 함  
(단, 개인사업자인 경우 신청기업의 대표자 명의의 지식재산권도 인정)

- **(㉡거래기술 트랙) IP마켓(지재처), 스마트 테크브릿지(중기부) 등 기술거래 플랫폼을 통해 거래한 기술\***을 보유\*\*한 중소·중견기업\*\*\*

\* 대학·공공연 기술을 이전받은 기업에 한하여 통상실시권 인정

\*\* 2024년 1월 1일 이후 거래기술을 보유한 기업이거나, 기술이전 계약 예정인 기업  
(지원과제 협약체결 후 2개월 이내 기술이전 필수, 미체결 시 과제 선정 탈락 처리)

\*\*\* 담보 산업재산권(발명진흥법 제32조의2)에 해당하는 지식재산권 인수기업 포함

- **(지원체계)** 한국발명진흥회 전담 전문위원(PD)과 전문가 그룹이 협업하여 수혜기업 대상 ‘특허기반 사업화 R&D’ 지원



- **(지원규모)** 90개사 내외, 최대 90백만원/社<sup>1</sup> 이내 지원<sup>2</sup>

1. 정부지원금, 기업부담금(현금 및 현물) 및 부가세가 포함된 총 지원금액

\* [중소기업] (현금)최대 지원비용의 10%, (현물)최대 지원비용의 15% 이하

\* [중견기업] (현금)최대 지원비용의 15%, (현물)최대 지원비용의 15% 이하

2. **지원금액은 수혜기업에게 직접 지급하는 사업화자금 형태가 아니며, IP기반 사업화 수행에 필요한 전문기관(수행사) 컨설팅 용역비 등 제반 비용으로 간접 지원하는 형태임**

□ **(지원내용)** 기업의 기술적 문제해결·검증, 제품개발·고도화, 인증·양산, 판로지원 등 특허 기반 사업화 쏠주기 지원

○ 금번 공고는 **1년차 지원**에 해당하며, 1년차 사업 수행 후 최종 평가를 통해 우수기업(50社 이내) 별도 선정하여 특허기술 상용화(2~3년차) 후속 지원

① 개선제품구현	② 특허기술 상용화			
1년차(최대 90백만원)	2년차(최대 500백만원)		3년차(최대 500백만원)	
기술진단·시작품 제작	제품 고도화	공급망 발굴	양산공정 개발	IP장벽 구축
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 특허·시장 분석</li> <li>· 보유기술 진단</li> <li>· 기술문제 해결</li> <li>· 시작품 제작</li> <li>· 제품개발 로드맵</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제품 문제해결</li> <li>· 제품개발 (고도화)</li> <li>· 제품 설계 최적화</li> <li>· 시제품 제작</li> <li>· 소비자 경험 개선</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 공급업체 분석</li> <li>· 특허분석 기반 소재·부품 선정</li> <li>· 공급망 리스크 분석</li> <li>· 대체 공급망 구축</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제품원가 절감</li> <li>· 공정 개선</li> <li>· 양산문제 해결</li> <li>· 인증·품질평가</li> <li>· 양산품 제작</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· IP 포트폴리오</li> <li>· IP 권리 확보</li> <li>· 분쟁대응 전략</li> <li>· IP수익화 방안</li> </ul>
성능검증	제품검증		양산검증	
③ 시장진출 및 판로지원				
· 공공판로 지원 · 해외시장 진출 지원 · 투자유치 지원				

\* 정부지원금, 기업부담금(현금 및 현물), 부가세가 포함된 총 지원 금액 기준이며, 지원규모는 예산 상황에 따라 일부 변동될 수 있음

\*\* [붙임기] 연도별 지원 내용의 이해를 돕기 위해 '기술 분야별 가상 사례' 수록

## 2 세부 지원내용

□ **(지원기간)** 협약 시작일로부터 6개월 이내('26. 6월 ~ 12월 중순 예정)

\* 관리기관(한국발명진흥회)-수혜기업-전문가 그룹(수행사) 3자 간 협약체결 예정

□ **(과제지원)** 기업수요, 기술난제 유형 및 시장 진출 목적 등을 고려하여 신제품 기획<sup>①</sup>, 기술 문제해결<sup>②</sup>, 제품개선<sup>③</sup>으로 구분하여 지원

- (신제품 기획) 기업의 핵심기술(역량)에 대한 상품(제품·서비스·비즈니스모델) 기획 및 비즈니스 유효성 검증 지원
- (기술 문제해결) 기술적 문제의 원인 분석 및 이종분야 특허 기술 융합을 통한 최적의 해결 전략 제시
- (제품 개선) 기능 개선이 필요한 기존 제품의 문제점을 진단하고, 디자인 및 기구 설계 고도화를 통해 시장 경쟁력 강화 지원

과제*	① 신제품 기획	② 기술 문제해결	③ 제품 개선
목적	고객가치 중심의 신제품·서비스 기획	사업화 단계에서 발생하는 기술난제 해결 솔루션 제공	사용자 경험(UX) 기반 제품 기능·디자인 고도화
대상	신시장 진출 및 BM 전환 희망 기업	기술적 장벽 봉착 기업	기존 제품 개선 또는 리뉴얼 필요 기업
주요 내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기존 고객의 Pain-point 분석 및 핵심 가치 정의</li> <li>· 고객지향적 신제품 기획</li> <li>· 실제 사용 환경을 고려한 UX시나리오 개발</li> <li>· BM 시장성 진단 및 고객가치 유효 <b>성능검증**</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제품화 과정에서 발생한 기술적 난제 및 구현불가 요소에 대한 정밀 분석</li> <li>· 특히 DB 기반 최적의 기술적 해결책 도출</li> <li>· 해결 기술 적용한 <b>성능검증**</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기존 제품의 기능적 문제 및 UX 저해요인 분석</li> <li>· 브랜드 정체성(BI) 및 최신 트렌드 반영한 제품 디자인 고도화</li> <li>· 3D렌더링을 통한 디자인 확정 및 <b>성능검증**</b></li> </ul>

\* 신청서 작성 시 ①~③ 중 택 1하여 작성(단, 적정과제 유형은 기업 선정평가를 통해 최종 결정)

\*\* 예산 범위 내 성능평가, 시험성적, 기구설계, MVP·워킹목업 제작 등

□ **(후속지원)** 1단계('26년) 사업 수행 과제 중, 상용화 가능성이 우수한 과제를 선발하여 2단계('27~'28년) 후속 지원 추진

### 3 선정 절차 및 기준

□ 선정 및 지원 절차



□ **(선정 기준)** 3단계(적격-서류-발표) 심사 시행하여, 수혜기업 선정

- 적격심사(1차) : 신청기업의 법적·행정적 기초 자격, 재무 건전성 등 검토
- 서류평가(2차)

구분	평가항목	평가지표	배점
정량 평가	○ 기업현황	일반 현황	10
		기술개발 역량	5
		인증 및 수상	10
	○ 지식재산 활용	지식재산 등록현황	10
		직무발명 보상현황	5
정성 평가	○ 지원 적합성	기술(제품) 우수성	20
		지원과제 적정성	20
	○ 사업화 가능성	기술(제품) 상용화 가능성	20
<b>합계</b>			<b>100</b>

○ 발표평가(3차)

평가항목	평가요소	배점
제품·기술 우수성	대상 제품 및 적용 기술 우수성	25
기업 역량	R&D·사업화 역량 및 경영진의 참여의지	25
제품 시장성	대상 제품의 시장 규모·확장성	20
과제 적합성	과제규모(금액, 기간), 수행방법 등 사업 성격 부합성	20
지원 기대효과	예상되는 지원 결과물의 혁신성·파급력	10
가점	가점 항목별 인정가부 확인(가점항목)	5
<b>평가총점 = 발표평가(100) + 가점(5)</b>		<b>105</b>

□ **가점 항목 및 우대사항** (세부 증빙서류 [붙임3] 참고)

- 가점 항목(발표평가 시 반영, 최대 5점 인정)

가점 항목(각 1점)
○ 대표자가 국가유공자인 경우
○ 장애인기업 인증을 받은 경우
○ 사회적기업 인증을 받은 경우
○ 여성기업 인증을 받은 경우
○ 지식재산처 지원사업 최근 3년('23~'25년) 이내 수혜기업
○ 벤처창업혁신조달상품으로 지정된 경우(벤처나라에 상품을 등록한 경우)
○ 신용보증기금(Start-up NEST 보육기업)_17기, 18기
○ 디캠프(d.camp) 패밀리 기업
○ 도전! K-스타트업 2025 왕중왕전 진출기업
○ 넷제로 챌린지 X 선정기업
○ 국가전략기술(과기부) 확인기업, 국가첨단전략기술 또는 첨단기술기업(산업부) 지정기업(2점 가점)

o 우대사항

구분	대상
서류심사 면제	'24년 「특허청×디캠프 디데이」 및 '25년 「특허청×조달청×디캠프 스타트업 오픈이노베이션」 출전기업
	IP종합지원센터(광주·부산지식재산센터) 추천 지역 우수기업
우선 선정	도전! K-스타트업 2025 왕중왕전 대상 수상기업(자) * 단, 공고일 마감 기준 특허·실용신안·디자인권 보유한 기업에 한함

## 4 신청방법 및 유의사항

### □ 신청 방법

o (신청기간) 2026년 3월 12일(목) ~ 2026년 3월 24일(화) 16:00까지

o (신청방법) 한국발명진흥회 홈페이지에서 온라인 신청(www.kipa.org)

- 홈페이지(http://www.kipa.org) → 회원가입 → 로그인 → 지원사업 → 지식재산 금융·사업화 → 특허기반 사업화 R&D 지원사업 → 사업신청

※ 신청기업에서는 온라인 접수 시 신청 페이지 내 정보 작성, 신청서류 첨부(최대 용량:40MB까지) 등 접수에 필요한 시간을 충분히 확보하여야 함(2026.3.24, 16시 기준으로 접수시스템이 자동 차단될 수 있으므로, 16시 전까지 신청접수 마감 必)

※ 접수 증가 등으로 신청 페이지 접속이 불안정할 수 있으니, 마감일 1~2일 전 접수 완료 권장(기한 내 접수 불가로 인한 책임은 신청기업에 있음)

o (제출서류) 아래 양식 및 안내자료 참고하여 신청 시 첨부

신청서*	과제요청서	제출 및 증빙서류
[붙임1] 참조	[붙임2] 참조	[붙임3] 참조

\* 신청서는 [붙임1] 작성 요령에 따라 온라인 신청서로 제출

\*\* 서류평가 통과 기업 대상 발표평가(4월 셋째 주 예정) 관련 자료 제출 추후 요청

### □ 유의 사항

o 첨부서류 미제출 시 평가 대상에서 제외되오니 온라인 신청 전 제출서류(신청서 등)를 미리 준비하시기 바랍니다.(붙임1, 2, 3 참조)

- 제출된 서류 내용 중 허위사실 발견 시 기업선정이 취소됩니다.
  - 신청내용 관련 증빙서류의 추가제출을 요구할 수 있으며, 발표평가 전 화상·유선 인터뷰가 진행될 수 있습니다.
  - 기업부담금 중 현금은 기업선정 안내 시 명시된 기간과 방법에 따라 납부하여야 하며, 미납부 시 선정이 취소됩니다.
  - 선정 이후 본 사업을 통해 도출된 결과물에 대해 사례집 등 사업 홍보 자료에 활용될 수 있으며, 과제 관련 내용이 일부 포함될 수 있음을 사전 안내해 드립니다.
  - 기타 유의사항 및 참고사항은 FAQ(붙임6)를 참고하시기 바랍니다.
  - 본 공고는 1단계 지원 사업으로, 수행 결과에 대한 최종 평가를 통해 우수 기업을 선정하여 2단계('27~'28년) 지원 예정
- \* 사업에 대한 이해를 돕고자 (붙임7, p.46)에 '기술 분야별 가상사례' 수록

## 5

## 문의처

구분	한국발명진흥회(www.kipa.org)
지원과제 상담, 신청서 작성 전반	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 엄성희 책임전문위원 02-3459-2946, sunghee@kipa.org</li> <li>· 박광원 책임전문위원 02-3459-2812, k1park@kipa.org</li> <li>· 박주용 전문위원 02-3459-2856, jypark1@kipa.org</li> <li>· 이민주 전문위원 02-3459-2860, dean0110@kipa.org</li> <li>· 이 화 전문위원 02-3459-2931, leewha@kipa.org</li> <li>· 양철호 전문위원 02-3459-2796, ych@kipa.org</li> </ul>
거래기술 트랙	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 이무청 과장 02-3459-2786 (거래기술 보유기업)</li> <li>· 이상욱 과장 02-3459-2938 (회수지원기구 IP인수기업)</li> </ul>
IP종합지원센터 (광주/부산 지역지식재산센터) 기업 추천 관련	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 지역지식재산실 임응수 부장 02-3459-2831 xf5000@kipa.org</li> <li>· 광주센터 : 정시정 전문컨설턴트 062-604-9251 sjeong@kipa.org</li> <li>· 부산센터 : 한동권 전문컨설턴트 051-714-6290 dkhan@kipa.org</li> <li style="padding-left: 100px;">강수빈 전문컨설턴트 051-714-6210 svkang@kipa.org</li> </ul>
접수시스템	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 070-7703-6365</li> </ul>

- [붙임] 1. 신청서 양식 및 작성요령
2. 과제요청서 양식
  3. 제출 및 증빙서류 목록
  4. 12대 국가전략기술 분야별 기술내용
  5. 국가 첨단전략기술 분야별 기술내용
  6. FAQ
  7. 기술 분야별 사업 가상사례

# 붙임1

# 신청서 양식 및 작성요청

## 특허기반 사업화 R&D 지원 사업 신청서(온라인신청 시 과제요청서와 함께 첨부)

유형(택1)	❶ 혁신기술 트랙			❷ 기술거래 트랙		
	<input type="checkbox"/> 12대 국가전략기술 (분야: 붙임4 참고 ) <input type="checkbox"/> 국가첨단기술 (분야: 붙임5 참고 ) <input type="checkbox"/> 기타혁신기술 (분야: )			<input type="checkbox"/> 공공 기술거래 플랫폼을 통한 거래 기술 보유한 기업 <input type="checkbox"/> 회수지원기구 매입특허 인수기업		
신청희망과제		<input type="checkbox"/> 신제품 기획		<input type="checkbox"/> 기술 문제해결		<input type="checkbox"/> 제품 개선
기업 정보	기업명			사업자등록번호	000-00-00000	
	대표자명			법인등록번호(대표자)	000000-0000000	
	휴대전화	000-0000-0000		E-mail		
	본사 주소					
담당자 정보	이름			소속부서		직책
	전화번호	000-0000-0000		휴대전화	000-0000-0000	
	E-mail					
기업 현황	기업규모	<input type="checkbox"/> 중견 <input type="checkbox"/> 중기업 <input type="checkbox"/> 소기업	기업 설립일		0000-00-00	
	우대 및 가점 여부 (중복체크 가능, 붙임3 참고)	<input type="checkbox"/> 대표자가 국가 유공자인 경우 <input type="checkbox"/> 장애인기업 인증을 받은 경우 <input type="checkbox"/> 사회적기업 인증을 받은 경우 <input type="checkbox"/> 여성기업 인증을 받은 경우 <input type="checkbox"/> 지식재산처 지원사업의 최근 3년('23년~'25년) 이내 수혜기업 <input type="checkbox"/> 벤처창업혁신조달상품으로 지정된 경우 <input type="checkbox"/> 신용보증기금(Start-up NEST 보육기업_17, 18기) <input type="checkbox"/> d.camp 패밀리 기업 <input type="checkbox"/> 넷제로 챌린지 X 선정기업 <input type="checkbox"/> 도전! K-스타트업 2025 왕중왕전 진출기업 <input type="checkbox"/> 국가전략기술, 국가첨단전략기술, 첨단기술기업 지정/확인 기업 <input type="checkbox"/> 디캠프 연계 디데이 및 스타트업 오픈이노베이션 출전 기업 <input type="checkbox"/> IP종합지원센터(광주,부산지식재산센터) 추천 지역 우수기업 <input type="checkbox"/> 도전! K-스타트업 2025 왕중왕전 대상 수상기업(자)				가점
						우대
						우선선발
	업종	<input type="checkbox"/> 기계금속·건설 <input type="checkbox"/> 화학·생명공학·식품 <input type="checkbox"/> 전기·전자 <input type="checkbox"/> 정보통신 <input type="checkbox"/> 기타				
	사업분야			주생산품목		
	상장여부	<input type="checkbox"/> 상장 <input type="checkbox"/> 비상장		상시 근로자수	명	
	자본금	백만원(최근년도)		수출액	백만원(최근년도)	
	매출액	백만원(최근년도)				
	기술 연구 역량 현황	연구조직	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 공인 연구개발 전담부서 <input type="checkbox"/> 공인 기업부설 연구소			
R&D과제 수행실적 ('23년 ~ '25년 최대 3건)		지원기관	사업명	과제명	개발기간	사업비
						백만원
						백만원
인증취득현황 (유효기간 내)	<input type="checkbox"/> 벤처기업 <input type="checkbox"/> 기술혁신형기업 (INNO-BIZ) <input type="checkbox"/> 경영혁신형기업 (MAIN-BIZ) <input type="checkbox"/> NEP <input type="checkbox"/> NET <input type="checkbox"/> ISO 관련 <input type="checkbox"/> GMP 관련					
지식 재산 역량 현황	직무발명보상 제도 현황	규정보유 여부 <input type="checkbox"/> 미보유 <input type="checkbox"/> 보유 우수기업 인증 <input type="checkbox"/> 미인증 <input type="checkbox"/> 인증				
	특허·실용신안·디자인 등록 현황 (대표 IP 3개까지)	권리(특·실·디)	등록번호	최종권리자	유효기간 만료일	
			00-0000000		0000-00-00	
		00-0000000		0000-00-00		
		00-0000000		0000-00-00		

# 온라인 신청서 작성요령

## < 확 인 사 항 >

1. 한국발명진흥회 홈페이지를 통해 온라인으로 신청서 작성 시 아래 항목별 작성요령을 확인하신 후 작성하시기 바랍니다.
2. 신청서 내 파란색 박스에는 해당 사항을 체크하시고, 하얀색 박스에는 해당 사항을 직접 기입해 주시면 됩니다.
3. 신청서의 기재내용이 사실과 다를 경우, 선정 제외 등 불이익을 받게 될 수 있으니, 주의하시기 바랍니다.

## 0. Track

(1) 혁신기술 / 기술거래 Track : 해당 Track 체크(중복 불가)

- 필수제출 서류 [붙임3] 확인

(2) 혁신기술 Track 中 첨단기술 특히 보유기업에 해당할 경우,

- [붙임4]과 [붙임5]를 참고하여 보유 기술 기재 요망

(3) 기술거래 Track에 해당할 경우,

- (기술거래(인수) 기업) 기술거래 확인서(기술거래 플랫폼에서 발급) 또는 기술이전 계약서(예정 확인서) 필수 제출
- (회수지원기구 IP인수 기업) 특허등록원부(신청일 기준 1개월 이내 발급) 및 매매 계약서 필수 제출

\* 인수예정 기업에 한해 기술이전 확인서 제출가능(발급기관: 회수지원기구 전담기관)

## 1. 신청 희망 세부과제

(1) 신청 희망 세부과제 : 신청을 희망하는 세부과제를 체크, 중복체크 가능

## 2. 기본 정보

(1) 기업명 : 상호 전체를 기재(예: (주)0000, △△△(주), □□기업)

(2) 대표자명 : 대표자 전부를 기재

- (3) 사업자등록번호/법인등록번호 : 사업자등록증 상의 번호 기재
- (4) 전화번호/이메일 : 대표자 정보 기재
- (5) 소재지 : 법인은 법인등기부등본상의 본점 소재지, 개인기업은 사업자등록증상의 사업장 소재지를 기재(등본상의 주소와 실체가 다를 때에는 2개를 모두 기재)
- (6) 홈페이지 주소 : 자사 홈페이지 주소 기재

### 3. 담당자 연락처

- (1) 이름/소속부서 및 직책/전화번호/휴대전화/이메일 : 사업담당자 관련내용 기재  
 ※ 지원기업으로 선정될 경우 사업수행사와 함께 본 사업을 이끌어 나갈 담당자 기재

### 4. 기업 정보

- (1) 기업규모 : 중견기업, 중기업, 소기업 여부 체크 (개인사업자는 소기업 체크)
- (2) 기업 설립일 : 법인은 법인등기부등본상의 설립연월일  
 단, 개인기업은 사업자등록증상의 개업연월일 (예: 2010-07-06)
- (3) 우대·가점 여부 : 해당 가점 여부 체크

※ 우대가점 사항 해당 시에는 관련 증빙자료를 제출하여야 함

- (4) 업종 : 업체의 주력 사업분야 업종을 표기
- (5) 사업분야 : 주요 사업분야를 기재(예 : 장난감 제조, 반도체 이송장비 제조 등)
- (6) 주생산품목 : 해당업체 주요 생산품목 기재
- (7) 상장여부 : 상장/비상장 여부 체크
- (8) 상시 근로자수 : 신청 당시의 상시 종업원 수를 기재
- (9) 자본금 : 최근년도 기준의 자본금을 기재
- (10) 수출액 : 최근년도 수출액을 백만원 단위로 기재(결산 재무제표 기준)
- (11) 매출액 : 최근년도 매출액을 백만원 단위로 기재(결산 재무제표 기준)

※ (9)~(11) '25년 결산 재무제표 기준으로 작성하는 것이 원칙이나, 확정 전일 경우 '24년 결산 재무제표 기준으로 작성 및 증빙 제출가능

## 5. 기술.연구역량 현황

(1) 연구조직 보유형태 : 연구개발 기능을 가진 조직보유 형태에 따라 체크

(2) R&D과제 수행실적(2023년~2025년) : 정부(지자체) R&D과제 주관기관, 참여 기업 또는 공동연구로 참여한 경우를 포함하여 모두 기재

※ 실적을 기재한 경우 협약서 사본을 증빙자료 첨부(자체R&D는 인정하지 않음)

(3) 인증 취득 현황 : 해당 취득 인증에 체크 (중복 체크 가능)

※ 사업신청 마감일까지 유효한 인증이어야 하며 인증서를 증빙자료로 첨부해야 함

## 6. 지식재산역량 현황

(1) 직무발명보상제도 규정보유 여부 : 직무발명보상규정을 제정하여 사내규정으로 도입한 경우 있음으로 표기, 그렇지 않은 경우 없음으로 표기

※ 직무발명제도 사내 규정에 대한 사본을 증빙자료 첨부

(2) 직무발명보상 우수기업 인증 여부 : 직무발명보상우수기업 인증 여부 체크

※ 직무발명보상 우수기업 인증서를 증빙자료 첨부

(3) 특허·디자인·실용신안권 등록 현황 : 등록건수는 현재 보유하고 있는 유효한 특허, 디자인, 실용신안을 기재 후 등록번호 입력

※ 특허·디자인·실용신안 등록원부를 증빙자료로 첨부(신청일로부터 1개월 이내 발급)

※ 중소·중견기업(법인인 경우) : 법인이 최종 권리권자로 되어 있는 특허·디자인·실용신안권

※ 개인사업자인 경우 : 개인기업 명의 또는 기업대표 명의의 특허·디자인·실용신안권

※ 전용실시권, 국유특허 통상실시권 등은 정량평가에서 인정되지 않음.

단, 사업신청은 가능함.

**< 안내 사항 >**

1. 본 과제요청서는 「2026년 특허기반 사업화 R&D 지원사업」 기업 선정평가에 있어서 지식재산·기술·연구역량 등에 대한 종합적인 진단 및 평가를 위한 기초자료로 활용될 예정입니다.
2. 세부항목 작성 시에는 작성요령을 충분히 숙지하신 후, 안내내용에 맞게 기재하여 주시기 바랍니다.
3. 신청하고자 하시는 세부과제를 모두 표시하신 후, 선택하신 세부과제의 요청서만 작성하시기 바랍니다.
4. 기재내용이 사실과 다를 경우, 선정 제외 등 불이익을 받게 될 수 있으니, 주의하시기 바랍니다.

**□ 세부과제 구분**

**< 과제별 지원 내용 >**

과제 구분 <sup>1</sup>	지원 내용 <sup>2</sup>	추가 지원
<b>신제품 기획</b>	고객에게 필요한 핵심 가치 도출 및 이를 적용한 <b>고객지향적 신제품기획<sup>3</sup></b> 및 이에 대한 시장수요조사, 제품사용 시나리오, MVP수준의 APP, 목업 등의 <b>성능검증<sup>4</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 투자유치, 전시회 등의 사업화 지원</li> <li>■ 결과물 도출 시 우수발명품 우선 구매 추천사업 서류평가 면제</li> <li>■ 본 과제를 통해 개발 완료된 제품에 한해 우수특허기반 혁신제품 지정 사업 신청자격 부여</li> </ul>
<b>기술 문제해결</b>	제품의 사업화 단계에서 발생한 <b>기술적난제<sup>5</sup></b> 에 대하여 구현 가능한 수준의 문제해결 솔루션 제공 및 이에 대한 <b>성능검증<sup>4</sup></b>	
<b>제품 개선</b>	사용성·기능성 중심의 <b>제품 고도화 솔루션 제공</b> 및 이에 대한 3D렌더링·설계·워킹 목업 등의 <b>성능검증<sup>4</sup></b>	

1. 대상 제품 및 과업 성격에 따라 구분되며, 적정 세부과제는 기업 선정평가를 통해 최종 결정(1개 과제)
2. 지식재산처·한국발명진흥회 자체 개발한 'IP제품혁신방법론'을 공통적으로 활용하여 지원
  - \* 타 분야에 이미 존재하는 특허기술 분석 및 벤치마킹을 통한 효율적 제품혁신을 추구하는 방법론
3. 제품, 서비스, 비즈니스모델 등 포함
4. 예산범위 내 성능평가, 시험 성적, 기구설계, MVP·워킹목업 제작 등
5. 장치, 공정, 원가절감 등의 기술적 문제 포함

## ① 신제품 기획

<b>과제 개요</b>	<p>대상 제품/서비스를 이용하는 고객이 필요로 하는 핵심 가치인 고객가치(Customer Value, CV)를 도출하여, 이를 구현할 수 있는 IP 기술을 융합한 고객중심의 혁신상품(제품·서비스·비즈니스모델) 기획, 검증 지원 및 특허 전략, 기술개발 로드맵 제안</p>																		
<b>신청 대상</b>	<p><b>아래 5가지 유형 중 하나 이상에 해당하는 중소·중견기업</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">유형 설명</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">①</td> <td>자사 제품(시제품 포함)의 목표고객 요구사항 분석을 통해 고객에게 필요한 핵심가치를 도출하여 <b>고객가치 중심의 혁신 제품 개발이 필요한 기업</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">②</td> <td>자사 제품에 대해 다양한 기술적 변화를 시도하고 있으나, 고객에게 필요한 핵심가치에 해당되는 기능 또는 서비스에 대한 <b>기업의 아이디어 한계와 기획력 부재</b> 등으로 <b>제품혁신을 이루지 못한 기업</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">③</td> <td>현재 대상 제품에 대한 잠재 고객 또는 비 고객이, 경쟁사 제품이 아닌 자사 제품을 구매할 수 있도록 하는 고객 핵심가치를 기존 제품에 융합하여, <b>시장경쟁력을 제고하고 마켓쉐어를 획기적으로 개선하고자 하는 기업</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">④</td> <td>고객의 요구사항 분석을 통해 도출된 <b>고객가치 기반의 기술개발 로드맵이 필요한 기업</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">⑤</td> <td>기획된 혁신제품 아이디어에 대해 <b>고객 피드백을 통한 시장검증이 필요한 기업</b></td> </tr> </tbody> </table>	유형 설명		①	자사 제품(시제품 포함)의 목표고객 요구사항 분석을 통해 고객에게 필요한 핵심가치를 도출하여 <b>고객가치 중심의 혁신 제품 개발이 필요한 기업</b>	②	자사 제품에 대해 다양한 기술적 변화를 시도하고 있으나, 고객에게 필요한 핵심가치에 해당되는 기능 또는 서비스에 대한 <b>기업의 아이디어 한계와 기획력 부재</b> 등으로 <b>제품혁신을 이루지 못한 기업</b>	③	현재 대상 제품에 대한 잠재 고객 또는 비 고객이, 경쟁사 제품이 아닌 자사 제품을 구매할 수 있도록 하는 고객 핵심가치를 기존 제품에 융합하여, <b>시장경쟁력을 제고하고 마켓쉐어를 획기적으로 개선하고자 하는 기업</b>	④	고객의 요구사항 분석을 통해 도출된 <b>고객가치 기반의 기술개발 로드맵이 필요한 기업</b>	⑤	기획된 혁신제품 아이디어에 대해 <b>고객 피드백을 통한 시장검증이 필요한 기업</b>						
유형 설명																			
①	자사 제품(시제품 포함)의 목표고객 요구사항 분석을 통해 고객에게 필요한 핵심가치를 도출하여 <b>고객가치 중심의 혁신 제품 개발이 필요한 기업</b>																		
②	자사 제품에 대해 다양한 기술적 변화를 시도하고 있으나, 고객에게 필요한 핵심가치에 해당되는 기능 또는 서비스에 대한 <b>기업의 아이디어 한계와 기획력 부재</b> 등으로 <b>제품혁신을 이루지 못한 기업</b>																		
③	현재 대상 제품에 대한 잠재 고객 또는 비 고객이, 경쟁사 제품이 아닌 자사 제품을 구매할 수 있도록 하는 고객 핵심가치를 기존 제품에 융합하여, <b>시장경쟁력을 제고하고 마켓쉐어를 획기적으로 개선하고자 하는 기업</b>																		
④	고객의 요구사항 분석을 통해 도출된 <b>고객가치 기반의 기술개발 로드맵이 필요한 기업</b>																		
⑤	기획된 혁신제품 아이디어에 대해 <b>고객 피드백을 통한 시장검증이 필요한 기업</b>																		
<b>지원 절차</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;"><b>과제 기획</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PD* 주도의 기업 니즈 조사 및 대상 제품 및 고객에 대한 1차 분석</li> <li>* 관리기관이 지정한 과제별 총괄 담당자</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">▽</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>고객 인사이트 분석</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품/서비스 기능 분석(기능 분석) / • 해당 시장 분석 및 정의</li> <li>• 동종·유사분야 특허분석(①선행특허 분석, ②기술트렌드 파악)</li> <li>• 대상 고객/이해관계자 분류 세분화</li> <li>• 고객가치 발굴(①고객의 니즈 분석, ②고객이 해결하고자 하는 일 분석, ③고객의 (표면적/잠재적)니즈와 미충족 욕구 분석), ④경쟁사 제품 분석</li> <li>• 타겟 고객 및 목표시장(거점시장) 선정</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">▽</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>타분야 기술 도출</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 고객가치를 실현할 수 있는 기능과 서비스에 대한 타 분야 특허기술 검색</li> <li>• 고객가치에 부합하는 유효 특허기술의 선정</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">▽</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>신제품 기획</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 타 분야 특허기술이 융합된 혁신제품/서비스/BM 기획</li> <li>• 타 분야기술 융합 시 발생할 수 있는 2차적 문제의 개념적 해결</li> <li>• 단기-중기-장기적 관점에서의 제품 개발 로드맵 및 특허 전략 제안</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">▽</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>검증</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기획된 융합 제품에 대해 고객 피드백을 통한 시장검증</li> <li>• 신제품/서비스/BM 검증을 위한 수준의 제품 사용 시나리오/APP/테스트 목업 등</li> <li>• 비즈니스 모델 및 수익 모델 분석</li> <li>• 실행계획 및 사업 타당성 검토</li> <li>• 최종 IP융합 신제품의 권리화 전략 및 기술개발 로드맵</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>과제 기획</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD* 주도의 기업 니즈 조사 및 대상 제품 및 고객에 대한 1차 분석</li> <li>* 관리기관이 지정한 과제별 총괄 담당자</li> </ul>	▽		<b>고객 인사이트 분석</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품/서비스 기능 분석(기능 분석) / • 해당 시장 분석 및 정의</li> <li>• 동종·유사분야 특허분석(①선행특허 분석, ②기술트렌드 파악)</li> <li>• 대상 고객/이해관계자 분류 세분화</li> <li>• 고객가치 발굴(①고객의 니즈 분석, ②고객이 해결하고자 하는 일 분석, ③고객의 (표면적/잠재적)니즈와 미충족 욕구 분석), ④경쟁사 제품 분석</li> <li>• 타겟 고객 및 목표시장(거점시장) 선정</li> </ul>	▽		<b>타분야 기술 도출</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 고객가치를 실현할 수 있는 기능과 서비스에 대한 타 분야 특허기술 검색</li> <li>• 고객가치에 부합하는 유효 특허기술의 선정</li> </ul>	▽		<b>신제품 기획</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 타 분야 특허기술이 융합된 혁신제품/서비스/BM 기획</li> <li>• 타 분야기술 융합 시 발생할 수 있는 2차적 문제의 개념적 해결</li> <li>• 단기-중기-장기적 관점에서의 제품 개발 로드맵 및 특허 전략 제안</li> </ul>	▽		<b>검증</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기획된 융합 제품에 대해 고객 피드백을 통한 시장검증</li> <li>• 신제품/서비스/BM 검증을 위한 수준의 제품 사용 시나리오/APP/테스트 목업 등</li> <li>• 비즈니스 모델 및 수익 모델 분석</li> <li>• 실행계획 및 사업 타당성 검토</li> <li>• 최종 IP융합 신제품의 권리화 전략 및 기술개발 로드맵</li> </ul>
<b>과제 기획</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD* 주도의 기업 니즈 조사 및 대상 제품 및 고객에 대한 1차 분석</li> <li>* 관리기관이 지정한 과제별 총괄 담당자</li> </ul>																		
▽																			
<b>고객 인사이트 분석</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품/서비스 기능 분석(기능 분석) / • 해당 시장 분석 및 정의</li> <li>• 동종·유사분야 특허분석(①선행특허 분석, ②기술트렌드 파악)</li> <li>• 대상 고객/이해관계자 분류 세분화</li> <li>• 고객가치 발굴(①고객의 니즈 분석, ②고객이 해결하고자 하는 일 분석, ③고객의 (표면적/잠재적)니즈와 미충족 욕구 분석), ④경쟁사 제품 분석</li> <li>• 타겟 고객 및 목표시장(거점시장) 선정</li> </ul>																		
▽																			
<b>타분야 기술 도출</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 고객가치를 실현할 수 있는 기능과 서비스에 대한 타 분야 특허기술 검색</li> <li>• 고객가치에 부합하는 유효 특허기술의 선정</li> </ul>																		
▽																			
<b>신제품 기획</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 타 분야 특허기술이 융합된 혁신제품/서비스/BM 기획</li> <li>• 타 분야기술 융합 시 발생할 수 있는 2차적 문제의 개념적 해결</li> <li>• 단기-중기-장기적 관점에서의 제품 개발 로드맵 및 특허 전략 제안</li> </ul>																		
▽																			
<b>검증</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기획된 융합 제품에 대해 고객 피드백을 통한 시장검증</li> <li>• 신제품/서비스/BM 검증을 위한 수준의 제품 사용 시나리오/APP/테스트 목업 등</li> <li>• 비즈니스 모델 및 수익 모델 분석</li> <li>• 실행계획 및 사업 타당성 검토</li> <li>• 최종 IP융합 신제품의 권리화 전략 및 기술개발 로드맵</li> </ul>																		

## ② 기술 문제해결

<b>과제 개요</b>	기업 자체역량으로 해결이 어려운 IP제품의 기술적 난제를 산업에서 검증된 타 분야 특허기술을 벤치마킹하여 혁신적인 해결안을 도출하고 이에 대한 검증 지원																						
<b>신청 대상</b>	아래 4가지 유형 중 하나 이상에 해당하는 중소·중견기업 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">유형 설명</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; width: 5%;">①</td> <td style="padding: 5px;">양산 중인 자사 제품(시제품 포함)의 기술적인 문제(성능, 품질, 원가, 공정 문제)를 기업의 내부역량으로 획기적으로 해결하고자 하였으나, 목표를 달성하지 못한 기업</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">②</td> <td style="padding: 5px;">제품 개발 단계에서 기술적인 문제(성능, 품질, 원가, 공정 문제)로 상용화되지 못해 문제를 해결하고 해당 제품의 양산 판매를 목적으로 하는 기업</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">③</td> <td style="padding: 5px;">자사 제품이 해외기업이 보유한 특허를 침해할 우려가 있는 경우, 특허 침해를 벗어나기 위해 법률적 회피가 아닌 원천적으로 다른 방식을 적용한 제품을 개발하고자 하는 기업</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="padding: 5px;">경쟁사 제품과는 차별화된 기술이 적용된 혁신적인 제품을 개발하고, 원천특허를 선점하고자 하는 기업</td> </tr> </tbody> </table>	유형 설명		①	양산 중인 자사 제품(시제품 포함)의 기술적인 문제(성능, 품질, 원가, 공정 문제)를 기업의 내부역량으로 획기적으로 해결하고자 하였으나, 목표를 달성하지 못한 기업	②	제품 개발 단계에서 기술적인 문제(성능, 품질, 원가, 공정 문제)로 상용화되지 못해 문제를 해결하고 해당 제품의 양산 판매를 목적으로 하는 기업	③	자사 제품이 해외기업이 보유한 특허를 침해할 우려가 있는 경우, 특허 침해를 벗어나기 위해 법률적 회피가 아닌 원천적으로 다른 방식을 적용한 제품을 개발하고자 하는 기업	④	경쟁사 제품과는 차별화된 기술이 적용된 혁신적인 제품을 개발하고, 원천특허를 선점하고자 하는 기업												
유형 설명																							
①	양산 중인 자사 제품(시제품 포함)의 기술적인 문제(성능, 품질, 원가, 공정 문제)를 기업의 내부역량으로 획기적으로 해결하고자 하였으나, 목표를 달성하지 못한 기업																						
②	제품 개발 단계에서 기술적인 문제(성능, 품질, 원가, 공정 문제)로 상용화되지 못해 문제를 해결하고 해당 제품의 양산 판매를 목적으로 하는 기업																						
③	자사 제품이 해외기업이 보유한 특허를 침해할 우려가 있는 경우, 특허 침해를 벗어나기 위해 법률적 회피가 아닌 원천적으로 다른 방식을 적용한 제품을 개발하고자 하는 기업																						
④	경쟁사 제품과는 차별화된 기술이 적용된 혁신적인 제품을 개발하고, 원천특허를 선점하고자 하는 기업																						
<b>지원 절차</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center; padding: 5px;"><b>과제 기획</b></td> <td style="padding: 5px;">                     • PD* 주도의 기업 니즈 조사 및 제품 문제 현상 및 근본원인 1차 정의                      * 관리기관이 지정한 과제별 총괄 담당자                 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">▽</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><b>환경 분석</b></td> <td style="padding: 5px;">                     • ①제품분석 ②니즈 분석 ③자사/경쟁사 특허 분석 ④환경분석(시장, 법, 규제)                 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">▽</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><b>문제원인 분석</b></td> <td style="padding: 5px;">                     • ①문제현상 분석 ②기능 분석 ③근본 원인 분석 ④문제 본질 정의                 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">▽</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><b>이종특허 분석</b></td> <td style="padding: 5px;">                     • 근본 원인 분석 결과 기반 검색 키워드 추출                      • 타 분야 특허분석(필터링을 통한 최적의 특허분석범위 선정)                      • 문제해결을 위한 타 분야 유효 특허 요소(기능, 구조, 기술 등) 발굴                      • 문제해결 아이디어 도출                 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">▽</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><b>해결안 도출</b></td> <td style="padding: 5px;">                     • ①적용방안 도출 ②2차 문제 해결 ③해결안 시각화 고도화                 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">▽</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><b>검증</b></td> <td style="padding: 5px;">                     • 해결안이 적용된 제품 설계                      • 해결안의 검증 목적의 테스트, 시뮬레이션 또는 워킹모업 제작 (①적용가능성, ②혁신성, ③특허침해가능성, ④특허등록가능성)                      • 해결안 권리화 및 제품혁신 로드맵 수립                 </td> </tr> </table>	<b>과제 기획</b>	• PD* 주도의 기업 니즈 조사 및 제품 문제 현상 및 근본원인 1차 정의 * 관리기관이 지정한 과제별 총괄 담당자	▽		<b>환경 분석</b>	• ①제품분석 ②니즈 분석 ③자사/경쟁사 특허 분석 ④환경분석(시장, 법, 규제)	▽		<b>문제원인 분석</b>	• ①문제현상 분석 ②기능 분석 ③근본 원인 분석 ④문제 본질 정의	▽		<b>이종특허 분석</b>	• 근본 원인 분석 결과 기반 검색 키워드 추출 • 타 분야 특허분석(필터링을 통한 최적의 특허분석범위 선정) • 문제해결을 위한 타 분야 유효 특허 요소(기능, 구조, 기술 등) 발굴 • 문제해결 아이디어 도출	▽		<b>해결안 도출</b>	• ①적용방안 도출 ②2차 문제 해결 ③해결안 시각화 고도화	▽		<b>검증</b>	• 해결안이 적용된 제품 설계 • 해결안의 검증 목적의 테스트, 시뮬레이션 또는 워킹모업 제작 (①적용가능성, ②혁신성, ③특허침해가능성, ④특허등록가능성) • 해결안 권리화 및 제품혁신 로드맵 수립
<b>과제 기획</b>	• PD* 주도의 기업 니즈 조사 및 제품 문제 현상 및 근본원인 1차 정의 * 관리기관이 지정한 과제별 총괄 담당자																						
▽																							
<b>환경 분석</b>	• ①제품분석 ②니즈 분석 ③자사/경쟁사 특허 분석 ④환경분석(시장, 법, 규제)																						
▽																							
<b>문제원인 분석</b>	• ①문제현상 분석 ②기능 분석 ③근본 원인 분석 ④문제 본질 정의																						
▽																							
<b>이종특허 분석</b>	• 근본 원인 분석 결과 기반 검색 키워드 추출 • 타 분야 특허분석(필터링을 통한 최적의 특허분석범위 선정) • 문제해결을 위한 타 분야 유효 특허 요소(기능, 구조, 기술 등) 발굴 • 문제해결 아이디어 도출																						
▽																							
<b>해결안 도출</b>	• ①적용방안 도출 ②2차 문제 해결 ③해결안 시각화 고도화																						
▽																							
<b>검증</b>	• 해결안이 적용된 제품 설계 • 해결안의 검증 목적의 테스트, 시뮬레이션 또는 워킹모업 제작 (①적용가능성, ②혁신성, ③특허침해가능성, ④특허등록가능성) • 해결안 권리화 및 제품혁신 로드맵 수립																						

### ③ 제품 개선

<b>과제 개요</b>	IP 분석정보를 활용해 제품의 기능개선을 위한 솔루션을 도출하고 이를 적용한 제품디자인의 개발·개선 및 검증 지원																		
<b>신청 대상</b>	<p><b>아래 2가지 유형 중 하나 이상에 해당하는 중소·중견기업</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">유형 설명</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center; vertical-align: middle;">①</td> <td style="padding: 5px;">자사 제품의 기능·성능·사용성 등의 문제를 해결해 제품을 개선하고, 이를 반영한 제품디자인 개발 또는 수정이 필요한 기업</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">②</td> <td style="padding: 5px;">경쟁사 제품과는 차별화된 기술과 디자인이 적용된 혁신적인 제품으로 개선하고, 특허를 선점하고자 하는 기업</td> </tr> </tbody> </table>	유형 설명		①	자사 제품의 기능·성능·사용성 등의 문제를 해결해 제품을 개선하고, 이를 반영한 제품디자인 개발 또는 수정이 필요한 기업	②	경쟁사 제품과는 차별화된 기술과 디자인이 적용된 혁신적인 제품으로 개선하고, 특허를 선점하고자 하는 기업												
유형 설명																			
①	자사 제품의 기능·성능·사용성 등의 문제를 해결해 제품을 개선하고, 이를 반영한 제품디자인 개발 또는 수정이 필요한 기업																		
②	경쟁사 제품과는 차별화된 기술과 디자인이 적용된 혁신적인 제품으로 개선하고, 특허를 선점하고자 하는 기업																		
<b>지원 절차</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center; padding: 5px;"><b>과제 기획</b></td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PD* 주도의 기업 니즈 조사, 제품 문제 현상, 디자인 컨셉 및 기능 개선방향 1차 정의</li> <li>* 관리기관이 지정한 과제별 총괄 담당자</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><b>환경 분석</b></td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ①제품분석 ②니즈 분석 ③자사/경쟁사 특허 분석 ④환경분석(시장, 법, 규제)</li> <li>• 1차 사용자 조사를 통한 디자인 컨셉 및 제품기능 개선방향 정의</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><b>문제원인 분석</b></td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ①문제현상 분석 ②기능 분석 ③근본 원인 분석 ④문제 본질 정의</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">▽</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><b>이종특허 분석</b></td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 근본 원인 분석 결과 기반 검색 키워드 추출</li> <li>• 타 분야 특허분석(필터링을 통한 최적의 특허분석범위 선정)</li> <li>• 문제해결을 위한 유효 특허 요소(기능, 구조, 기술 등) 발굴</li> <li>• 기능 개선 아이디어 도출</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">▽</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><b>제품고도화</b></td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ①사용자 중심의 제품디자인 개발전략 수립</li> <li>• ②이종분야 유효 특허 요소 적용방안 도출</li> <li>• ③2차 문제 해결</li> <li>• ④검증 결과를 반영한 아이디어 스케치 및 최종 제품디자인 개발(3D 렌더링)</li> <li>• ⑤2차 사용자 조사 등을 통한 제품디자인 및 기능 개선 아이디어 검증 (사용성, 양산성, 시장성, 적용가능성, 특허 침해 가능성, 특허 등록 가능성 등)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">▽</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><b>검증</b></td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 디자인 결과물에 대한 3D기구설계 또는 워킹목업 제작</li> <li>• 기능개선 사항을 검증하기 위한 수준의 3D기구설계 또는 워킹목업 제공</li> <li>• 기능개선안에 대한 권리화 검토</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>과제 기획</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD* 주도의 기업 니즈 조사, 제품 문제 현상, 디자인 컨셉 및 기능 개선방향 1차 정의</li> <li>* 관리기관이 지정한 과제별 총괄 담당자</li> </ul>	<b>환경 분석</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ①제품분석 ②니즈 분석 ③자사/경쟁사 특허 분석 ④환경분석(시장, 법, 규제)</li> <li>• 1차 사용자 조사를 통한 디자인 컨셉 및 제품기능 개선방향 정의</li> </ul>	<b>문제원인 분석</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ①문제현상 분석 ②기능 분석 ③근본 원인 분석 ④문제 본질 정의</li> </ul>	▽		<b>이종특허 분석</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 근본 원인 분석 결과 기반 검색 키워드 추출</li> <li>• 타 분야 특허분석(필터링을 통한 최적의 특허분석범위 선정)</li> <li>• 문제해결을 위한 유효 특허 요소(기능, 구조, 기술 등) 발굴</li> <li>• 기능 개선 아이디어 도출</li> </ul>	▽		<b>제품고도화</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ①사용자 중심의 제품디자인 개발전략 수립</li> <li>• ②이종분야 유효 특허 요소 적용방안 도출</li> <li>• ③2차 문제 해결</li> <li>• ④검증 결과를 반영한 아이디어 스케치 및 최종 제품디자인 개발(3D 렌더링)</li> <li>• ⑤2차 사용자 조사 등을 통한 제품디자인 및 기능 개선 아이디어 검증 (사용성, 양산성, 시장성, 적용가능성, 특허 침해 가능성, 특허 등록 가능성 등)</li> </ul>	▽		<b>검증</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 디자인 결과물에 대한 3D기구설계 또는 워킹목업 제작</li> <li>• 기능개선 사항을 검증하기 위한 수준의 3D기구설계 또는 워킹목업 제공</li> <li>• 기능개선안에 대한 권리화 검토</li> </ul>
<b>과제 기획</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD* 주도의 기업 니즈 조사, 제품 문제 현상, 디자인 컨셉 및 기능 개선방향 1차 정의</li> <li>* 관리기관이 지정한 과제별 총괄 담당자</li> </ul>																		
<b>환경 분석</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ①제품분석 ②니즈 분석 ③자사/경쟁사 특허 분석 ④환경분석(시장, 법, 규제)</li> <li>• 1차 사용자 조사를 통한 디자인 컨셉 및 제품기능 개선방향 정의</li> </ul>																		
<b>문제원인 분석</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ①문제현상 분석 ②기능 분석 ③근본 원인 분석 ④문제 본질 정의</li> </ul>																		
▽																			
<b>이종특허 분석</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 근본 원인 분석 결과 기반 검색 키워드 추출</li> <li>• 타 분야 특허분석(필터링을 통한 최적의 특허분석범위 선정)</li> <li>• 문제해결을 위한 유효 특허 요소(기능, 구조, 기술 등) 발굴</li> <li>• 기능 개선 아이디어 도출</li> </ul>																		
▽																			
<b>제품고도화</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ①사용자 중심의 제품디자인 개발전략 수립</li> <li>• ②이종분야 유효 특허 요소 적용방안 도출</li> <li>• ③2차 문제 해결</li> <li>• ④검증 결과를 반영한 아이디어 스케치 및 최종 제품디자인 개발(3D 렌더링)</li> <li>• ⑤2차 사용자 조사 등을 통한 제품디자인 및 기능 개선 아이디어 검증 (사용성, 양산성, 시장성, 적용가능성, 특허 침해 가능성, 특허 등록 가능성 등)</li> </ul>																		
▽																			
<b>검증</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 디자인 결과물에 대한 3D기구설계 또는 워킹목업 제작</li> <li>• 기능개선 사항을 검증하기 위한 수준의 3D기구설계 또는 워킹목업 제공</li> <li>• 기능개선안에 대한 권리화 검토</li> </ul>																		

## 신청 희망 세부과제

### < 안내 사항 >

1. 신청을 희망하는 세부과제를 아래의 표에 'V'표시로 선택을 해주시면 되며, 중복 선택도 가능합니다. (과제별 세부내용 참고)
2. 선택한 세부과제에 해당하는 요청서를 양식에 맞추어 작성해 주시기 바랍니다. (중복선택 기업은 해당되는 과제의 요청서를 모두 작성)
4. 최종 세부과제는 선정평가를 통해 기업에게 가장 적합한 지원과제로 변경될 수 있습니다.

#### 신청 희망 세부과제 선택('V' 표시)

신제품 기획	기술 문제해결	제품 개선

\* 'V' 표시한 세부 과제에 대한 과제요청서 작성

## 신제품 기획 과제요청서

과제 분야	신제품 기획	기업소재	00시 or 도	최근년도 매출	○○억원									
대상 제품	<p>※ 각 항목별 작성 요령을 참고하여 객관적으로 상세히 작성</p> <p>○ 대상 제품·기술의 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 보유 제품·기술에 대한 상세한 설명 (제품 사진 및 전체 도면 첨부)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 주요 기능, 작동원리, 핵심 기술, 규격, 구성 등을 작성</li> </ul> </li> <li>- 경쟁 제품·기술 대비 자사의 제품·기술 개발 수준 및 차별성                             <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 제품 가격(원가, 판매가), 품질 등 경쟁력 및 경쟁력 제약 요인                             <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 해외규격, 신기술인증, 품질인증 등 인증 현황                             <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> </ul> <p>○ 대상 제품에 대한 고객의 요구사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신청 기업이 조사한 바에 따른 대상 제품에 대한 고객의 요구사항 (불편 요소, 추가 / 수정 / 보완이 필요한 기능 또는 서비스 등)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 고객 요구사항에 대한 원인                             <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> </ul>													
	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>													
	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div> <p style="text-align: center;">【사진 1】 대상 제품 사진</p>													
	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>													
	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div> <p style="text-align: center;">【사진 2】 대상 제품 세부 도면</p>													
	<p>○ 대상 제품·기술의 핵심특허</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">핵심특허</td> <td style="text-align: center;">발명의 명칭</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">등록번호</td> <td style="text-align: center;">특허 제 00...00 호</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">패밀리특허번호</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">요약</td> <td></td> </tr> </table>					핵심특허	발명의 명칭		등록번호	특허 제 00...00 호	패밀리특허번호		요약	
	핵심특허	발명의 명칭												
		등록번호	특허 제 00...00 호											
		패밀리특허번호												
		요약												

<b>핵심 니즈</b>	<p>※ 신청기업이 이미 개발 또는 기획한 신제품에 대한 내용을 작성하는 것이 아니며, 기업이 보유한 기존 제품, 핵심 기술 등을 기반으로 본 사업을 통해 새롭게 개발하고자 하는 신제품에 대한 컨셉 작성</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>본 지원사업을 통해 개발하고자 하는 신제품기획 방향</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기업이 추구하는 신제품의 방향성 및 컨셉 정의(구체적으로 기술) <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 신제품에 대한 목표 고객 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 목표 고객의 요구사항 (불편, 불만 요소, 필요한 요소 등) <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 신제품 개발 현황 및 계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 자사의 차별화 아이디어 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 대상 고객에게 제공하고자 하는 새로운 기능 또는 서비스 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 신제품을 기획함으로써 고객에게 제공하고자 하는 가치 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 수익 모델 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ <b>본 사업을 통해 지원받고 싶은 사항</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예시) 새롭게 추가하거나 고도화하고자 하는 기능, 서비스, BM 등 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 예시) 대상 제품에 대한 고객 수요, 불만 등에 대한 고객 경험 피드백 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ <b>신제품 개발 목표치 및 제약 요건</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상 고객에게 제공하고자 하는 궁극적 기능 또는 서비스 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 생산원가, 판매가(소비자가), 품질 수준 등의 정량적·정성적 목표 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 신제품 개발 시 제약 요건(설계 변경이 불가능한 부분과 그 이유 등) <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
<b>(1단계) 성능 검증</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>고객가치가 적용된 신상품(제품, 서비스, BM, APP 등) 개발 계획</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MVP·시작품·워킹목업 등 제작 계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ <b>성능 검증 계획</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 목표고객 대상 신상품 사용경험 피드백 계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 성능평가, 시험 성적서 등 확보 방안 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

**(2단계)  
상용화  
계획**

○ (1단계) 1년차 개선 제품 구현 이후 (2단계) 특허 기술 제품 상용화 계획  
 ※ 시제품 제작·양산·판매, 전시회 출품, 해외 진출수출, 정부·지자체 지원과제 참여 등

- 제품 설계 최적화 및 제품고도화(BM·서비스·기술·공정 등 문제해결) 계획
  -
- 시제품 제작 계획
  -
- 소재·부품 공급망 발굴 계획
  -
- 제품원가 절감 계획
  -
- 양산 공정 개선 및 문제해결 계획
  -
- 인증, 품질평가 계획
  -
- 양산품 제작 계획
  -
- 제품 마케팅 계획
  -
- 제품 출시·판매 계획
  -

번호	사업내용	추진일정		기간(일)
		시작일	완료일	
1	예) 시제품 제작	년 월 일	년 월 일	
2	예) 금형제작	년 월 일	년 월 일	
3	예) 인증, 품질평가	년 월 일	년 월 일	
4	예) 양산품 제작	년 월 일	년 월 일	
5	예) 마케팅 (전시회(CES 등) 출품 등)	년 월 일	년 월 일	
6	예) 상품 출시·판매	년 월 일	-	

○ 기대효과

- 매출상승, 고용창출, 시장 점유, 수출 증대 등 구체적인 내용 기술
  -

<p style="text-align: center;"><b>기업 역량</b></p>	<p><i>※ 신제품 개발을 위한 기업의 핵심 역량에 대해 작성</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>기업의 일반현황 및 역량</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기업의 일반현황, 매출 실적 및 주요 거래처 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 경영자, 연구개발, 기획, 마케팅 등 인적 역량 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 본 사업 관련 외부 활용 가능한 네트워크 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 기업이 계획하고 있는 기술개발 로드맵 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 기업이 추구하는 방향 및 비전 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ <b>신제품 개발을 위한 자사의 노력</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신제품 개발 관련 R&amp;D 및 설계 인력, 투입 비용·기간 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 신제품 개발 관련 자체 R&amp;D 또는 다른 기관으로부터 지원받은 R&amp;D 프로젝트 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 신제품 개발 관련 자사의 시행착오 및 이를 극복하기 위한 노력 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>시장 고객</b></p>	<p><i>※ 기획된 신제품에 대해 기대되는 시장 및 고객 분석</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>시장 (Market)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국내·외 시장 규모, 동향 및 특성 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 경쟁업체 현황 및 시장 점유율 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ <b>고객 (Customer)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현 고객 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 목표 고객 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 잠재 고객 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

■ 2026년 특허기반 사업화 R&D 지원사업

## 기술 문제해결 과제요청서

과제 분야	기술 문제해결	기업소재	00시 or 도	최근년도 매출	○○억원								
대상 제품	<p>※ 각 항목별 작성 요령을 참고하여 객관적으로 상세히 작성</p> <p>○ 대상 제품·기술의 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 보유 제품·기술에 대한 상세한 설명 (제품 사진 및 전체 도면 첨부)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 주요 기능, 작동원리, 핵심 기술, 규격, 구성 등을 작성</li> </ul> </li> <li>- 경쟁 제품·기술 대비 자사의 제품·기술 개발 수준 및 차별성                             <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 제품 가격(원가, 판매가), 품질 등 경쟁력 및 경쟁력 제약 요인                             <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 해외규격, 신기술인증, 품질인증 등 인증 현황                             <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> </ul>												
	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>												
	<p><b>【사진 1】 대상 제품 사진</b></p>												
	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>												
	<p><b>【사진 2】 대상 제품 세부 도면</b></p>												
<p>○ 대상 제품·기술의 핵심특허</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">핵심특허</td> <td style="text-align: center;">발명의 명칭</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">등록번호</td> <td style="text-align: center;">특허 제 00...00 호</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">패밀리특허번호</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">요약</td> <td></td> </tr> </table>					핵심특허	발명의 명칭		등록번호	특허 제 00...00 호	패밀리특허번호		요약	
핵심특허	발명의 명칭												
	등록번호	특허 제 00...00 호											
	패밀리특허번호												
	요약												

<b>핵심 니즈</b>	<p>※ 신청기업이 해결할 수 있는 또는 이미 해결한 내용을 작성하는 것이 아니며, 제품에 발생한 문제를 신청기업이 해결하고자 노력했으나 해결하지 못한 기술적 난제 또는 현안에 대해 작성</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>대상 제품의 문제 현상</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상 제품에 발생한 문제 현상(기술, 기능, 성능, 구조, 공정, 원가 등) <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 지원기업이 파악하고 있는 문제의 원인 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 문제를 해결하기 위한 자사의 시행착오 및 극복 노력 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 문제해결을 통해 궁극적으로 이루고자 하는 목표 <ul style="list-style-type: none"> <li>• (기능측면)</li> <li>• (제품측면)</li> <li>• (평가방법) <i>제시한 문제가 해결 목표 달성 평가 방법</i></li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ <b>해결책의 목표치 및 제약 요건</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제품사양, 규격, 품질 수준, 원가 절감 등 해결책의 정량적·정성적 목표 <ul style="list-style-type: none"> <li>• (문제해결 전)</li> <li>• (문제해결 후)</li> </ul> </li> <li>- 문제해결 시 제약 요건(변경이 불가능한 요소들과 그 이유 등) <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ <b>본 사업을 통해 지원받고 싶은 사항</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> </ul>
<b>(1단계) 성능 검증</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>해결책의 성능 검증 계획</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 성능평가 방법 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ <b>해결책이 적용된 MVP·시작품·워킹목업 등 제작 계획</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MVP·시작품·워킹목업 등 제작 계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

**(2단계)  
상용화  
계획**

- (1단계) 1년차 개선 제품 구현 이후 (2단계) 특히 기술 제품 상용화 계획
  - ※ 시제품 제작·양산·판매, 전시회 출품, 해외 진출·수출, 정부·지자체 지원과제 참여 등
  - 제품 설계 최적화 및 제품고도화(기술·공정 문제해결) 계획
    -
  - 시제품 제작 계획
    -
  - 소재·부품 공급망 발굴 계획
    -
  - 제품원가 절감 계획
    -
  - 양산 공정 개선 및 문제해결 계획
    -
  - 인증, 품질평가 계획
    -
  - 양산품 제작 계획
    -
  - 제품 마케팅 계획
    -
  - 제품 출시·판매 계획
    -

번호	사업내용	추진일정		기간(일)
		시작일	완료일	
1	예) 시제품 제작	년 월 일	년 월 일	
2	예) 금형제작	년 월 일	년 월 일	
3	예) 인증, 품질평가	년 월 일	년 월 일	
4	예) 양산품 제작	년 월 일	년 월 일	
5	예) 마케팅 (전시회(CES 등) 출품 등)	년 월 일	년 월 일	
6	예) 상품 출시·판매	년 월 일	-	

- 기대효과
  - 매출상승, 고용창출, 시장 점유, 수출 증대 등 구체적인 내용 기술
    -

<p><b>기업 역량</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>기업의 일반현황 및 역량</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기업의 일반현황, 매출 실적 및 주요 거래처 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 경영자, 연구개발, 기획, 마케팅 등 인적 역량 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 본 사업 관련 외부 활용 가능한 네트워크 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 기업이 계획하고 있는 기술개발 로드맵 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 기업이 추구하는 방향 및 비전 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ <b>제품경쟁력을 높이기 위한 자사의 노력</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상 제품 관련 R&amp;D 및 설계 인력, 투입 비용·기간 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 대상 제품 관련 자체 R&amp;D 또는 다른 기관으로부터 지원받은 R&amp;D 프로젝트 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
<p><b>시장 고객</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>시장 (Market)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국내·외 시장 규모, 동향 및 특성 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 경쟁업체 현황 및 시장 점유율 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ <b>고객 (Customer)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현 고객 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 목표 고객 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 대상 제품에 대한 목표 고객의 니즈 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

## 제품 개선 과제요청서

과제 분야	제품 개선	기업소재	00시 or 도	최근년도 매출	○○억원	
대상 제품	<p>※ 각 항목별 작성 요령을 참고하여 객관적으로 상세히 작성</p> <p>○ 대상 제품·기술의 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제품화 정도, 제품의 구성, 개발 기술의 고도성, 제품의 실용성 및 성능 수준 등 제품·기술에 대한 상세한 설명 (전체 도면 및 제품사진 첨부)</li> <li>·</li> <li>- 경쟁 제품 대비 자사의 제품·기술 개발 수준 및 차별성</li> <li>·</li> <li>- 제품의 가격, 품질 기타 경쟁력 및 경쟁력 제약 요인</li> <li>·</li> <li>- 해외규격, 신기술인증, 품질인증 등 인증 현황</li> <li>·</li> </ul>					
	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>					
	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; background-color: #e0e0e0;"> <p style="margin: 0;">【사진 1】 대상 제품 사진</p> </div>					
	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>					
	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; background-color: #e0e0e0;"> <p style="margin: 0;">【사진 2】 대상 제품 세부 도면</p> </div>					
	<p>○ 제품가격(제조가격): 원</p> <p>○ 판매가격: 원</p> <p>○ 제원: 가로 × 세로 × 높이 × 깊이(mm)</p> <p>○ 제품소재(파트별):</p> <p>○ 제조방법:</p> <p>○ 대상 제품·기술의 핵심특허</p>					
	발명의 명칭					
	등록번호		특허 제 00...00 호			
	패밀리특허번호					
	요약					

<b>핵심 니즈</b>	<p>※ 각 항목별 작성 요령을 참고하여 명확하게 작성</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>(기능개선) 대상 제품의 기능 개선 방향</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상 제품에 발생된 문제 현상 (기능·성능·사용성 등) <ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> </ul> </li> <li>- 현 제품 기능과 관련해 고객 또는 사용자가 느끼는 불편함·부족함 <ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> </ul> </li> <li>- 제품 기능 및 개선 방향 (구체적으로 기술) <ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> </ul> </li> <li>- 해당 기능을 개선하고자 하는 목적 및 목표 <ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> </ul> </li> <li>- 현존 제품디자인과 관련하여 기능적으로 고객 또는 사용자가 느끼는 불편함·부족함 <ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ <b>(제품디자인) 대상 제품의 디자인 개선 방향</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현 제품 디자인과 관련해 고객 또는 사용자가 느끼는 불편함·부족함 <ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> </ul> </li> <li>- 추구하는 디자인 개선 방향 및 컨셉 (구체적으로 기술) <ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> </ul> </li> <li>- 제품의 차별화를 위한 디자인 요소 <ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ <b>본 사업을 통해 지원받고 싶은 사항</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> </ul> </li> <li>○ <b>개선 제품의 사양</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> </ul> </li> <li>○ <b>제품의 기능·디자인 개선 시 제약 요건</b>(변경이 불가능한 요소와 그 이유 등) <ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> </ul> </li> </ul>
<b>(1단계) 성능 검증</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>해결책의 성능 검증 계획</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 성능평가 방법 <ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ <b>해결책이 적용된 MVP·시작품·워킹목업 등 제작 계획</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MVP·시작품·워킹목업 등 제작 계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>·</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

**(2단계)  
상용화  
계획**

- (1단계) 1년차 개선 제품 구현 이후 (2단계) 특히 기술 제품 상용화 계획
  - ※ 시제품 제작·양산·판매, 전시회 출품, 해외 진출·수출, 정부·지자체 지원과제 참여 등
  - 제품 설계 최적화 및 제품고도화(기술·공정 문제해결) 계획
    -
  - 시제품 제작 계획
    -
  - 소재·부품 공급망 발굴 계획
    -
  - 제품원가 절감 계획
    -
  - 양산 공정 개선 및 문제해결 계획
    -
  - 인증, 품질평가 계획
    -
  - 양산품 제작 계획
    -
  - 제품 마케팅 계획
    -
  - 제품 출시·판매 계획
    -

번호	사업내용	추진일정		기간(일)
		시작일	완료일	
1	예) 시제품 제작	년 월 일	년 월 일	
2	예) 금형제작	년 월 일	년 월 일	
3	예) 인증, 품질평가	년 월 일	년 월 일	
4	예) 양산품 제작	년 월 일	년 월 일	
5	예) 마케팅 (전시회(CES 등) 출품 등)	년 월 일	년 월 일	
6	예) 상품 출시·판매	년 월 일	-	

- 기대효과
  - 매출상승, 고용창출, 시장 점유, 수출 증대 등 구체적인 내용 기술
    -

<p><b>기업 역량</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>사업화 기반 역량</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연구개발, 제품생산, 마케팅 역량 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 경영자, 연구개발, 디자인 인력 등 인적 역량 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ <b>제품 경쟁력을 높이기 위한 자사의 노력</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상 제품 관련 내부 디자인, R&amp;D 및 설계 인력, 투입 비용·기간 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 대상 제품 관련 자체 진행 또는 다른 기관으로부터 지원받은 디자인, R&amp;D 프로젝트 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
<p><b>시장 고객</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>시장 (Market)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국내외 시장 규모, 동향 및 특성 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 경쟁업체 현황 및 시장 점유율 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ <b>고객 (Customer)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상 제품의 현 고객, 목표 고객, 잠재 고객 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 대상 제품을 디자인함으로써 고객에게 제공하고자 하는 가치 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> <li>- 대상 제품에 대한 고객 니즈 <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

# 붙임3

## 제출 및 증빙서류 목록 \* 본 제출목록은 삭제 후 증빙서류만 제출

구분	목록	
공통 (필수)	▶ 사업자등록증사본	해당기관
	▶ 중소기업확인서 - 중소기업현황 정보시스템( <a href="http://sminfo.mss.go.kr">http://sminfo.mss.go.kr</a> ) - 중견기업 정보마당( <a href="http://www.mme.or.kr">http://www.mme.or.kr</a> )	
	▶ 특허·디자인·실용신안 등록원부(신청일 기준 <b>1개월 이내 발급</b> )	발급 : 지식재산처
	▶ 신청서 및 과제요청서	별도 양식
	▶ 기업부담 납부동의서 양식 ▶ 기업 및 개인정보의 수집·이용·제3자 제공 동의서	
기술거래 트랙 (필수)	① 기술거래 플랫폼을 통해 기술을 보유하거나 보유 예정인 기업 - (보유) 기술거래 확인서 또는 기술이전 계약서 - (예정) 기술이전 예정 확인서 제출(첨부 양식 참조)	①~② 택 1
	② 회수지원기구 매입특허를 보유하거나 보유 예정인 기업 - (보유) 매매계약서 / (예정) 기술이전 협약서(발급: 회수지원기구 전담기관)	
해당시	서류 평가 정량	① 기업 결산재무제표 ▶ 제출서류 : '25년 결산재무제표 제출이 원칙이나, 확정 전일 경우 '24년 제출 가능
		② 기업부설연구소 보유 인정서 ▶ 제출서류 : 기업부설연구소 인정서 (한국산업기술진흥협회)
		③ R&D과제 수행 협약서 ▶ 제출서류 : R&D과제 수행 협약서 등 (해당기관 발급)
		④ 인증 및 수상 증빙자료 ▶ 제출서류 : 발명 관련 수상(발명의 날 포상, 대한민국발명특허대전, 특허기술상, 여성발명왕 EXPO, 생활발명코리아) 또는 기술 관련 산업훈장·포장·대통령·국무총리·장관·지식재산처장 수상(신기술대전, 중소기업기술혁신대전)
		⑤ 직무발명제도 도입 증빙자료 ▶ 제출서류 : 직무발명제도 내부규정 및 직무발명 우수기업 인증서
		⑥ 신청기업 자격 관련 증빙자료 ▶ 제출서류 : 벤처기업, 기술혁신형기업(Inno-Biz), 경영혁신형기업(Main-Biz) 확인서 등
		⑦ 기술 및 성능·품질 인증 증빙자료 ▶ 제출서류 : 신제품(NEP), 신기술(NET) 인증서 등
		⑧ ISO, GMP 등 증빙자료 ▶ 제출서류 : 공인인증기관으로부터 발급된 ISO 인증서(ISO9001, ISO14001, ISO13485, ISO22000, ISO22716 등), 의약품 제조 및 GMP 적합판정서, 의료기기 GMP 적합인정서, 건강기능식품 GMP 지정서, cGMP 인증서(미국), EU-GMP 인증서 등
		⑨ 국가유공자 증빙자료 ▶ 제출서류 : 국가유공자증 (국가보훈처)
		⑩ 장애인기업, 사회적기업, 여성기업 증빙자료 ▶ 제출서류 : 장애인기업 확인서(중소벤처기업부), 사회적기업 인증서 (고용노동부), 여성기업 확인서 (지방중소벤처기업청)
		⑪ 지식재산처 지원사업 당해연도 제외 최근 3년 이내 수행 증빙자료 ▶ 제출서류 : '23 ~ '25년도 수행 협약서 (해당기관 발급)
		⑫ 벤처창업혁신조달상품 지정 증빙자료 ▶ 제출서류 : 조달청 벤처나라 지정증서
		⑬ 신용보증기금(Start-up NEST 보육기업 17기, 18기) ▶ 제출서류 : 보육기업 선정 관련 확인서류(신용보증기금)
		⑭ 디캠프 패밀리기업 ▶ 제출서류 : 관련 확인 서류(은행권 청년창업재단)
		⑮ 도전! K-스타트업 2025 왕중왕전 진출기업 ▶ 제출서류 : 관련 확인 서류(창업진흥원)
		⑯ 넷제로 챌린지X 선정기업 ▶ 제출서류 : 관련 확인 서류(탄소중립녹색성장위원회)
		⑰ 국가첨단전략기술 <sup>a</sup> 국가전략기술 <sup>b</sup> , 첨단기술기업 <sup>c</sup> 지정서 또는 확인서 ▶ 제출서류 : 관련 확인 서류(a.한국산업기술보호협회, b.연구개발특구진흥재단, c.한국과학기술기획평가원)
서류 심사 면제	⑱ 최근 2개년('24년~'25년) 「특허형x디캠프 디데이」 또는 「스타트업 오픈이노베이션」 참가기업 ▶ 제출서류 : 관련 확인 서류(은행권 청년창업재단)	
	⑲ IP융합지원센터(광주·부산지식재산센터) 추천 지역 우수기업 ▶ 제출서류 : 추천 공문(발급: 해당 지식재산센터)	

## 사업자등록증(필수)

스캔 후 이미지 삽입

## 중소·중견기업확인서(필수)

스캔 후 이미지 삽입

## 특허 · 디자인 · 실용신안 등록원부(필수)

스캔 후 이미지 삽입

전문이나 등록증 등은 현 권리자의 증빙자료로 활용이 어려운 관계로  
반드시 특허로([www.patent.go.kr](http://www.patent.go.kr))에서 내려받은 등록원부 제출  
(신청일 기준 1개월 이내 발급분이어야 하며, 등록원부 외 제출서류 불인정)







## 발표평가가점 증빙서류(증빙자료명 기재)

- 증빙자료명 입력 (예시 : 국가유공자증)

상기 증빙자료 스캔 후 이미지 삽입

- 증빙자료명 입력 (예시 : 여성기업 확인서)

상기 증빙자료 스캔 후 이미지 삽입

## 기술거래 증빙 (기술거래 보유 기업 필수)

증빙자료 스캔 후 이미지 삽입

기술거래 확인서 또는 기술이전 계약서 제출

# 기술이전 예정 확인서(기술이전 예정 기업 필수)

## ① 기술이전 예정기업(수요기업) 개요

업 체 명		법 인 번 호	
대 표 자		사 업 자 번 호	
본 주 소			
담 당 자	휴대폰	이메일	

## ② 기술이전형태

구 분	특허( )	실용신안( )
특허이전 유형	<input type="checkbox"/> 양도 <input type="checkbox"/> 전용실시권	<input type="checkbox"/> 통상실시권

## ③ 계약예정 기관

공급기관명	
-------	--

## ④ 기술이전계약 예정기술

기 술 명	1. 2. 3. 4.
-------	----------------------

2026년 특허기반 사업화 R&D 신청을 위한 기술이전 예정확인서로 위 내용이 사실임을 증명하며 과제선정 후 본계약(체결기한 : 동 사업 협약체결 후 2개월 이내 기술이전계약서 필수 제출)이 이루어지지 않을 경우 과제 선정에 탈락하여도 이의를 제기하지 않음을 확약합니다.

2026. . .

공급기관	기 관 명 : 기 관 장 : (인)	수요기업	업 체 명 : 대표이사 : (인)
------	------------------------	------	-----------------------

# 붙임4

## 12대 국가전략기술 분야별 기술 내용

국가전략기술		기술개요
분야	중점기술	
①반도체·디스플레이	고집적·저항기반 메모리	고용량, 고속·고대역폭, 저전력 특성을 가지며 기존 대비 데이터 유지/읽기/쓰기 특성이 향상된 차세대 메모리반도체의 소재·소자·공정 기술
	고성능·저전력 인공지능 반도체	학습추론 등 인공지능 구현에 필요한 수십~수천 TFLOPS급 연산을 저전력·고효율로 실행하는 설계·소자 및 반도체 운영 SW기술
	반도체 첨단 패키징	반도체 모듈의 고성능화·고집적화·고에너지 효율을 경제적으로 구현하기 위한 하이퍼스케일·고밀도·다차원 이종집적 칩렛 패키지
	전력반도체	탄화규소, 질화갈륨, 산화갈륨 등 화합물 기반으로 고효율 전력 변환·안정분배제어에 사용되는 반도체 및 부품기술
	차세대 고성능 센싱	스마트기기, 첨단모빌리티, 극한환경 등에 특화되어 물리센서를 기반으로 지능형 인지·감지 기술을 융합, 물리·화학·바이오 정보를 감지·변환하는 장치·부품 기술
	무기발광 디스플레이	고휘도·장수명이 가능한 무기소재 기반의 자발광 디스플레이 기술
	프리폼 디스플레이	기존 경성(Rigid) 디스플레이 대비 휘거나, 접거나, 늘릴 수 있는 유연·신축 디스플레이 기술
	반도체·디스플레이 소재·부품·장비	초미세반도체 소자·시스템 집적화(노광, 식각, 증착공정)를 수행할 수 있는 첨단 소재·부품·장비 기술 고효율·고신뢰성·친환경 OLED 소재·부품 및 대면적·초소형 OLED용 제조장비 기술
②이차전지	리튬이온전지 및 핵심소재	現 리튬이온전지의 에너지밀도 극대화(350Wh/kg급) 및 가격경쟁력·공정친환경화 확보를 위한 리튬이온전지 소재 및 공정기술
	차세대 이차전지 소재·셀	반·전고체, 리튬금속, 리튬황(이상 400Wh/kg 목표) 및 나트륨이온전지(220Wh/kg 목표) 등 기존 리튬이온전지의 기술적·산업적 한계를 능가하여 고에너지밀도, 고안전성, 가격경쟁력 등 응용분야별 맞춤형 특성 확보가 가능한 차세대 소재·전지제조 기술
	이차전지 모듈·시스템	전기 모빌리티 및 에너지저장장치(ESS)의 성능·안전도·수명 향상 위한 모듈·팩·시스템 기술 및 지능형 관리 기술
	이차전지 재사용·재활용	사용후 배터리의 고안전·고효율 재사용 및 고순도·친환경 자원회수·재활용 관련 기술
③첨단 모빌리티	자율주행 시스템	사람의 조작없이 차량을 운행하게 하는 소프트웨어 및 통신·서비스·컴퓨팅 기술과 성능안전·인증 기술
	도심항공교통(UAM)	저소음·친환경동력 기반의 수직이착륙 교통수단 및 도심 운용을 지원하기 위한 교통체계(교통관리, 이착륙 인프라, 성능안전·인증) 기술
	전기·수소차	고전압 배터리, 수소 연료전지 또는 탄소중립연료 에너지를 동력시스템으로 공급하여 구동되는 친환경 자동차 기술

국가전략기술		기술개요
분야	중점기술	
④차세대 원자력	소형 모듈형원자로 (SMR)	고안전(무한냉각, 사고저항핵연료), 소형 모듈화 제조(노심부품, 소재, 혁신 제조), 유연성 운전 등의 기술이 적용된 차세대 경수형 소형원자로 기술
	선진원자력시스템 및 폐기물 관리	액체금속, 기체, 용융염 등을 냉각재로 활용하고 장주기 노심·높은 출구온도 특성을 갖춘 다목적 비경수형 원자로 및 사용 후 핵연료의 고준위 방사성폐기물 관리(운반·저장·부지·처분) 기술
⑤첨단 바이오	합성생물학	생명과학에 공학적 관점을 도입하여 인공적으로 생명체 구성 요소·시스템을 설계·제작·합성하는 기술
	유전자·세포 치료	유전자 결합보완·기능추가 관련 유전자치료제 또는 세포·조직기능 복원 관련 세포치료제의 개발·제조관련 기술
	감염병 백신·치료	신·변종 및 미해결 감염병 발생시 관련 백신·치료제를 신속하게 개발·제조할 수 있는 전달물질 및 후보물질 발굴 등의 기반 기술
	디지털 헬스데이터 분석·활용	바이오·의료 데이터를 수집·생성·통합 분석하고 개인맞춤형 진단·치료·예방·건강관리 및 데이터 기반 신약개발에 활용하는 기술
⑥우주항공·해양	대형 다단연소사이클엔진	우주발사체의 재점화 및 추력조절이 가능한 고출력· 고효율 엔진 설계·제조·평가·인증 기술
	우주관측·센싱	우주 관측을 위한 인공위성 본체·인공위성 탑재체(관측·통신·항법) 고도화 기술 및 위성 획득정보와 우주자산 활용을 위한 운영·관리 체계 기술
	달착륙·표면탐사	달착륙선·무인이동체·우주선 설계·제작, 행성간 임무 궤도설계·운행을 위한 행상 연착륙·표면 임무 및 심우주탐사 기반기술
	첨단 항공가스터빈 엔진부품	추력15,000lbf 이상 고출력·장수명 유무인용 터보팬 가스터빈 엔진 설계·제조·평가·인증 기술
	해양자원 탐사	극지·대양의 심해에 있는 해양 전략광물(희토류, 코발트, 니켈, 망간, 흑연 등) 탐사·채굴 기술
⑦수소	수전해 수소생산	전기를 이용해 물을 분해하여 연료·전력생산에 활용할 수 있는 수소를 생산(환원반응)하는 기술
	수소 저장·운송	생산된 수소를 기체 상태로 저장·운송하거나 극저온 액화(-253℃)하여 저장·공급하는 기술
	수소연료전지 및 발전	수소 기반 연료를 전가열로 직접 전환하거나, 가스터빈에 연소시켜 전기를 생산하는 발전 기술
⑧사이버 보안	데이터·AI 보안	개인기업의 중요데이터(개인정보, 산업정보)의 보호 및 안전한 활용을 위한 AI 적용 지능형 보안 기술
	디지털 취약점 분석·대응(공급망 보안)	디지털 공급망 전주기를 대상으로 한 보안무결성 검증 및 사이버 침해행위 대응을 위한 원점탐지·추적·복구·예방 기술
	네트워크·클라우드 보안	클라우드 환경의 제로트러스트 구현 및 보안관제 지능화·차세대 통신을 위한 신뢰성·안정성을 보장하는 보안 기술
	산업·가상융합 보안	정보보안·물리보안을 가상융합 환경 및 산업분야 특성에 따라 융합·적용하는 보안기술

국가전략기술		기술개요
분야	중점기술	
⑨ 인공지능	효율적 학습 및 AI인프라 (SW/HW) 고도화	인공지능 모델 생성·활용 과정에서 활용 데이터 규모, 소모전력 등 학습 효율성을 대폭 제고할 수 있는 최적화·경량화 관련 기술
	첨단 AI모델링·의사결정 (인지·판단·추론)	인공지능이 사람의 사고체계를 모델링하여, 맥락의 종합적 이해를 통한 종합적 인지·성장, 상식 수분의 추론 및 상호간 소통·협력·창작이 가능하도록 하는 기술
	산업 활용·혁신 AI	기업의 손쉬운 AI활용을 위해 코딩을 최소화한 AI 기술 및 AI 적용을 통해 산업생산성 향상을 지원하는 기술
	안전·신뢰 AI	AI모델이 보편적 규범가치 및 개인정보, 저작권 보호 등 법적 요구 사항을 준수하고, 외부로부터 강건성을 확보하도록 하는 기술및결론도출과정 등에 대한 설명가능성을 제고하는 기술
⑩ 차세대 통신	5G 고도화(5G-Adv)	5G 최초(3GPP Rel-15) 표준 및 융합서비스(3GPP Rel-17) 표준 이후 제정되는 5G-Advanced(3GPP Rel-18이후) 표준을 지원하는 이동통신 기술
	6G	5G 이후 다음 세대(ITU IMT-2030 표준, 3GPP Rel-21 이후)의 통신 인프라 기술
	오픈랜(Open-RAN)	무선장치(RU), 분산장치(DU), 중앙장치(CU) 등의 블록(HW/SW)간 프로토콜 및 인터페이스를 개방하는 기술
	고효율 5G-6G 통신부품	5G-6G 이동통신 장비 및 기기에 탑재되는 무선통신용 부품과 광통신용 부품 기술
	5G-6G 위성통신	지상과 저궤도 위성 네트워크 연결을 통해 지상, 해상, 공중까지 서비스를 제공하는 3차원 공간 통신 기술
⑪ 첨단로봇·제조	로봇정밀제어구동부품SW	로봇 주변환경 및 사용자의 인지적·신체적 의도를 인식하고 움직임을 제어구동하는 로봇 제품의 성능과 신뢰성을 제고하는 코어 부품 기술
	로봇자율이동	로봇이 비정형 실내외 환경에서 인간의 구체적 지시 없이도 목표하는 위치로 자율적으로 이동하는 기술
	고난도 자율조작	유연관절·초경량 팔과 손을 이용해 로봇의 자율적인 상황 인지 판단을 바탕으로 안전한 작업을 수행하는 기술
	인간·로봇 상호작용	로봇과 사람간 상호작용·의사소통을 위해 다양한 상황에 대한 복합적 이해를 기반으로 행동·표현·대화 등을 자율적으로 고속 생성하는 기술
	가상 제조	스마트팩토리를 가상공간(디지털 트윈)에 이식하여 시·공간의 제약을 탈피한 제조·생산·공정 지능화·혁신 기술
⑫ 양자	양자컴퓨팅	양자역학적 특성(양자얽힘 등)을 이용하여 기하급수적 성능 향상이 가능한 병렬연산 관련 HW/SW 기술
	양자통신	양자상태로 구현된 정보단위를 송수신하여 정보탈취가 불가능한 특징을 가지는 통신 기술
	양자센싱	고전 센싱대비 더 민감한 특정 물리량(전자기장, 빛 중력 등)의 초정밀 측정을 위해 필요한 양자시스템 또는 양자현상을 활용한 초고성능 센서 기술

분야	기술명
반도체	○ 16나노 이하급 D램에 해당하는 설계·공정·소자기술 및 3차원 적층형성 기술
	○ 16나노 이하급 D램에 해당하는 적층조립기술 및 검사기술
	○ 128단 이상 적층 3D 낸드플래시에 해당하는 설계·공정·소자 기술
	○ 128단 이상 적층 3D 낸드플래시에 해당하는 적층조립기술 및 검사기술
	○ 픽셀 0.8 $\mu$ m 이하 이미지센서 설계·공정·소자 기술
	○ 디스플레이 패널 구동을 위한 OLED용 DDI(Display Driver IC) 설계 기술
	○ 14나노급 이하 파운드리에 해당하는 공정·소자기술 및 3차원 적층형성 기술
	○ 시스템반도체용 첨단 패키지에 해당하는 FO-WLP, FO-PLP, FO-PoP, SiP 등 공정·조립·검사기술
디스플레이	○ AMOLED 패널 설계·제조·공정·구동 기술 (3,000ppi 이상의 초소형, 500ppi 이상의 중소형, FHD 이상의 중대형, 4K 이상의 대형 디스플레이) (모듈 공정 기술은 제외)
	○ 반치폭 40nm 이하인 친환경 QD 소재 적용 디스플레이 패널 설계·제조·공정·구동 기술 (색재현율 REC2020기준 90% 이상, LCD와 모듈기술은 제외)
	○ 크기 30 $\mu$ m 이하 마이크로 LED를 적용한 디스플레이 패널 설계·제조·공정·구동 기술 (초대형 칩크기 30 $\mu$ m 이하, 모바일 칩크기 20 $\mu$ m 이하, 초소형 칩크기 5 $\mu$ m 이하)
	○ 크기 1 $\mu$ m 이하의 나노 LED를 적용한 디스플레이 패널 설계·제조·공정·구동 기술(모듈기술은 제외)
이차전지	○ 고에너지밀도 리튬이차전지 설계, 공정, 제조 및 평가기술(에너지밀도가 280Wh/kg 이상인 파우치형 배터리, 252Wh/kg 이상인 각형 배터리, 280Wh/kg 이상인 지름이 21mm 이하의 원통형 배터리, 260Wh/kg 이상인 지름이 21mm 초과하는 원통형 배터리)
	○ 리튬이차전지 고용량 양극소재 설계, 제조 및 공정기술(니켈함량 80% 초과)
	○ 600mAh/g 이상 초고성능 전극(실리콘그래파이트 복합음극, 황 양극, 리튬금속 음극) 또는 차세대 리튬이차전지(전고체전지, 리튬황전지, 리튬금속전지) 설계, 공정, 제조 및 평가기술
바이오	○ 바이오의약품을 개발하고 제조하는데 적용되는 동물세포 배양·정제 기술 (다회용 바이오리액터 세포배양: 1만리터 이상)
	○ 고품질의 오가노이드 재생치료제를 개발하고 제조하는데 적용되는 오가노이드 분화 및 배양 기술(자가 및 동종 오가노이드 재생치료제 배양 규모: 100 dose/lot 이상, 장기별 오가노이드 목적 세포 구성률: 80% 이상, 장기별 오가노이드 생존율: 80% 이상)
로봇	○ 최고 속도 3.3m/s 이상의 이동과 전신 조작 구현을 통해 20kg 이상의 중량물을 운반할 수 있는 휴머노이드 로봇 구동기 및 프레임 설계·제조·공정 기술
방산	○ 유·무인기용 15,000lbf급 이상 첨단 항공엔진 핵심 소재 및 부품 기술

**I. 지원조건 관련**

- Q 1-1      아직 등록절차가 마무리되지 않은 출원된 특허를 보유하고 있는데, 지원이 가능한가요?
- A 1-1      출원 중인 특허로는 신청이 불가하며, 반드시 등록된 특허를 보유하고 있으셔야 합니다.
- Q 1-2      실시권을 가지고 있는 경우, 지원이 가능한가요?
- A 1-2      전용실시권의 권리자로 등록되어 있으신 경우 지원이 가능합니다. (단, 거래기술 트랙 신청기업 중 대학·공공연의 기술을 이전 받은 기업의 경우에 한해 통상실시권 권리자 지원이 가능합니다.)
- Q 1-3      상표권을 보유한 기업인데 지원이 가능한가요?
- A 1-3      지원대상은 등록된 특허·실용신안·디자인권을 보유한 중소·중견기업입니다. 상표권만을 보유한 기업의 경우 지원대상이 아닙니다.
- Q 1-4      개인사업자도 지원이 가능한가요?
- A 1-4      중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업이나 중견기업법 제2조에 따른 중견기업에 해당하시면 지원가능합니다.
- Q 1-5      일반 개인도 지원이 가능한가요?
- A 1-5      일반 개인은 지원이 불가합니다.
- Q 1-6      법인기업 대표명의로 된 특허를 보유중인 경우, 지원이 가능한가요?
- A 1-6      지원 자격은 등록된 특허·실용신안·디자인(전용실시권 포함)을 보유한 중소·중견기업입니다. 이 경우 특허·실용신안·디자인의 등록원부에서 유효한 권리여야 하며, 최종권리자가 신청한 법인기업 명의이거나, 전용실시권이 법인 명의로 설정되어 있어야 신청할 수 있습니다. (단, 개인사업자인 경우 개인사업자 대표자 명의로 인정됩니다.)
- Q 1-7      신생기업이라 결산재무제표가 없으면 지원이 불가능한가요?
- A 1-7      결산재무제표는 서류심사시 재무건정성 평가에 활용됨으로 반드시 제출해야 하며, 부득이하게 결산재무제표가 없는 기업은 첨부하지 않으셔도 되나 서류심사 시 재무건정성 평가에 반영이 됩니다.

Q 1-8	신제품 기획, 제품 문제해결, 제품 개선 과제를 동시에 지원하고 싶은데 가능한가요?
A 1-8	사업 신청 시 복수의 지원과제(신제품 기획, 기술 문제해결, 제품 개선)에 신청하는 것은 가능합니다. 단, 연 1개 과제에만 수혜기업으로 선정될 수 있기 때문에, 최종 지원과제는 선택한 세부과제, 사전인터뷰 및 선정평가를 통해 기업에게 가장 적합한 지원과제로 지정해 드립니다.
Q 1-9	국가첨단·전략기술 지정(확인) 기업만 혁신기술 트랙 신청이 가능한가요?
A 1-9	과기부·산업부 국가첨단·전략기술 지정 여부와 관계없이 사업화 유망 기술을 보유한 기업이라면 누구나 신청이 가능합니다. 보유 기술이 국가첨단·전략기술(붙임 4·5 참고)과 관련된 기술일 경우 지정(확인) 여부와 관계없이 신청서에 12대 국가전략기술 또는 국가첨단기술로 체크하시면 됩니다. 단, 국가첨단·전략기술 관련 지정서 또는 확인서를 증빙으로 제출한 기업에 한하여 발표평가 시 가점(2점)이 부여됩니다.

## II. 사업 신청 및 운영관련

Q 2-1	온라인 신청 시 제출해야 할 서류는 어떻게 되나요?
A 2-1	신청기업은 ① 과제 요청서, ② 기업부담금 납부동의서, ③ 기업 및 개인 정보의 제공·이용·제3자 제공 동의서 ④ 기타 심사 관련 증빙자료, ⑤ 결산 재무제표를 온라인으로 등록해 주셔야 합니다.
Q 2-2	제출 증빙자료 중 ‘등록원부’는 무엇인가요?
A 2-2	등록원부는 특허·실용신안·디자인의 권리 관계를 표시한 서류입니다. 지식재산권의 최종권리권자를 증빙하기 위해 제출하셔야 하는 서류로, 지식재산처 특허로(www.patent.go.kr)에서 온라인으로 발급신청 및 수령이 가능합니다. (신청일로부터 1개월 이내 발급) <b>*특허등록증은 증빙자료로 채택되지 않습니다.</b>
Q 2-3	IP담보회수지원기구가 보유한 특허는 어디에서 확인할 수 있나요?
A 2-3	한국발명진흥회 대표홈페이지의 IP담보회수지원기구(사업명: 담보 산업재산권 매입·활용 사업) 메뉴에서 확인이 가능합니다. (URL) <a href="https://www.kipa.org/kipa/ip001/kw_business_2502.jsp">https://www.kipa.org/kipa/ip001/kw_business_2502.jsp</a> 해당 메뉴에서 본 사업의 개요, 매각대상 특허(기술)의 상세현황, 특허 매입 기업의 각종 지원사업 등을 확인하실 수 있습니다.

□ **반도체 분야**

- S社は 초고종횡비 채널홀 식각 안정화 및 셀 간 간섭저감 구조를 구현하는 설계·공정·소자 기술에 기반한 '128단 이상 적층 3D NAND Flash'를 개발
- \* 핵심특허 : 고종횡비 채널홀 식각 및 셀 간섭 저감 구조 관련 특허 기술, 3건 보유

**1년차: 문제 진단·분석·해결·성능 검증 및 제품개발 로드맵**

**① (문제진단) S社가 직면한 핵심 기술 문제 및 니즈 분석**

**문제 현상 분석** 128단 이상 적층 3D NAND Flash 제품의 HAR 채널홀 결함

- ▶ 식각 환경·조건에 따른 초고종횡비 채널홀 결함 발생
- ▶ 보우잉·테이퍼링·측벽 거칠기(LER/LWR) 및 웨이퍼/로트 불균일 증가
- ▶ 층간 셀 특성 분산 및 P/E·Retention 신뢰성 저하
- ▶ 셀 구조 설계, 식각/증착 공정 최적화 역량 부족

**니즈** HAR 채널홀 결함 제어

- ▶ 채널홀 식각 불균일 및 셀 특성 분산 문제의 주요 원인 규명 및 제어

**② (원인 분석) 식각 환경·조건에 따른 채널홀 결함 문제의 근본 원인 분석**

**근본 원인 분석** 플라즈마 수송 제한 및 채널홀 보호층/식각 균형 붕괴

- ▶ HAR 채널홀 식각 프로파일 분석
- ▶ 채널홀 식각 깊이 증가에 따른 결함 유형 분석
- ▶ 상·하부 적층 셀 특성 차이 발생 메커니즘 규명
- ▶ 측벽 거칠기(LER/LWR)와 셀 특성 상관관계 규명
- ▶ 공정·소자·재료 관점에서 결함 원인 구조화

**해결 방향 도출** 채널홀 결함의 근본원인 분석 기반 문제 해결 방향 도출

- ▶ 문제 현상에 대한 근본원인 분석 결과에 기반하여 채널홀 형상(Geometry)과 측벽 품질(Surface quality)을 동시에 통제하고, 균일도와 재현성을 확보할 수 있는 문제 해결 방향 도출

**③ (이종분야 특허 분석) HAR 채널홀 결함 문제를 해결할 이종특허기술 검색**

**이종 특허 분석** 고종횡비 구조 식각 공정 기술 검색

- ▶ 근본원인을 규정하는 핵심 키워드 도출\* → 검색 프롬프트 구성 → 이종특허 분석 → 특허 빅데이터 속에서 문제해결에 유효한 아이디어(후보 특허) 발굴

\* 문제의 근본원인 핵심 키워드 ('초고종횡비', '식각', '보호층', '채널 직경 분포', '측벽 거칠기', '프로파일', '전계 집중', '막 응력', '플라즈마' 등)

#### ④ (문제해결 및 성능 검증) 극저온 식각 기술을 적용한 문제해결 및 성능 검증

##### **문제 해결** MEMS 분야의 DRIE 극저온(cryogenic) 식각 특허 기술 적용

- ▶ 이종분야 기술인 MEMS 분야의 DRIE 극저온(cryogenic) 식각 핵심 특허 기술 선정
- ▶ STiGer(시간 다중화 극저온 DRIE) 계열의 '식각-패시베이션 반복' 개념을 도입하여, 저온 조건에서 SiF<sub>4</sub>+O<sub>2</sub> 기반 패시베이션 스텝을 통해 측벽 보호를 안정화하고 프로파일 제어 강화 및 HAR 한계 확장
- ▶ 극저온 식각 공정 도입으로 HAR 채널홀 식각 프로파일, 상·하부 셀 특성 편차 등 최적화

##### **성능 검증** 3D NAND Flash 식각 공정 쿠폰 성능 검증

- ▶ 128단 이상 적층 3D NAND Flash 공정상 식각 프로파일, 측벽 거칠기, 전계 집중, 막 응력, 채널 직경 분포 최적화를 통해 성능·균일도·신뢰성을 쿠폰, MVP 수준에서 성능 검증
- ▶ 성능 검증 결과 기반 양산을 고려한 설계·공정 개선

#### ⑤ (제품개발 로드맵) 128단 이상 적층 3D NAND Flash 제품개발 로드맵

##### **제품개발 로드맵** 단기-중기-장기 제품개발 로드맵

- ▶ HAR 채널홀 결함 문제 원인 규명 → 쿠폰으로 "개선 가능성" 데이터 확보 → DoE로 공정 윈도우 확보 → 층간 분산/신뢰성 검증 → Top-N 결함 확정 → Pilot 반복으로 재현성 증명 → Top-N 제거로 수율 확보 → 품질/고객 패키지 완성
- ▶ 문제해결 아이디어가 시제품-시제품-양산제품까지 연계될 수 있는 단계별 이행 계획
- ▶ 기술 검증 → 성능 검증 → 제품 검증 → 양산 검증

### 2년차: 제품고도화 및 공급망 발굴

#### ① (제품고도화) 초고종횡비 채널홀 결함 및 적층 균일도 저하로 인한 셀 특성 분산과 적층 불량·신뢰성 문제가 해결된 시제품 기반 제품고도화

##### **제품 최적화** 고집적 3D NAND 제품 성능·신뢰성 향상 제품 설계 및 시제품 제작

- ▶ (문제진단) 공정 조건 최적화(DoE), 공정 윈도우 확보, 신뢰성 검증 필요
- ▶ (문제해결) 쿠폰 성능 검증을 통한 극저온 식각 환경 HAR 채널홀 식각 프로파일, 상·하부 셀 특성 편차 제어 공정 등 최적화
- ▶ (제품고도화) 초고종횡비 채널홀 식각 안정화 및 셀 간 간섭 저감 구조 개발을 위한 공정제어 기술 최적화 및 신뢰성 확보(OPIS 방법론 적용)  
채널홀 식각 깊이 증가에 따른 결함 근본원인 분석, HAR 채널홀 식각 프로파일 분석, 상·하부 적층 셀 특성 차이 발생 메커니즘 규명을 통한 DoE 및 설계-공정-소자 상호작용 분석(DTCO) 및 최적화

##### **시제품 검증** 2차 문제해결을 통한 제품 안정화

- ▶ (시제품 검증) 측벽 거칠기(LER/LWR)와 셀 특성 상관관계, 공정·소자·재료 관점에서 원인을 구조화하고, 문제 개선안 도출 및 이를 적용한 128단 적층 3D NAND Flash 2차 시제품 제작을 통해 성능 안정성 및 신뢰성 확보

## ② (제품 검증 및 공급망 분석) 고집적 3D NAND 시제품의 성능 개선 및 핵심 소재·부품의 공급망 분석으로 양산화 기반 마련

<p><b>제품 검증</b> 3D NAND Flash 시제품 성능 검증</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3D NAND Flash 공정상 식각 프로파일, 측벽 거칠기, 전계 집중, 막 응력, 채널 직경 분포 최적화를 통해 성능·균일도·신뢰성을 제품 수준에서 검증</li> <li>▶ 기능 검증 결과 기반 양산을 고려한 설계·공정 개선</li> </ul>
<p><b>공급망 분석</b> 핵심부품은 FTO분석 후 선정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 소모품/가스/부품의 LOT-to-LOT 영향 평가, 기능/사양 정의, 기구·회로 상세 설계, 구조/공차 설계, 핵심부품 선정, 설계 BOM의 소재·사양·규격 확정 및 공급망 발굴</li> <li>▶ 핵심소재/부품은 FTO 분석을 통해 특허 침해 리스크가 없는 부품과 공급망을 선정하여 잠재적 특허침해 이슈를 사전 제거</li> <li>▶ 원활/지속 공급 가능한 공급업체 선정 및 후순위 공급업체 리스트업</li> <li>▶ 핵심 부품은 기술력 검증 업체, 범용 부품은 단가 경쟁력 확보 업체로 이원화 소싱 및 공급처 발굴</li> </ul>

### 3년차: 양산공정 개발 및 IP 포트폴리오 구축

#### ① (양산공정 개발 및 상용화 준비) 공정 재현성, 수율, 신뢰성을 확보한 고집적 3D NAND 시제품 양산공정 개발, JEDEC, SEMI, IPC 등 인증자료 확보 및 상용화 준비

<p><b>양산공정 개발</b> 양산공정 검증 및 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 원료 사용량 감소, 불량률 감소, 생산시간 단축, 자동화를 위한 공정 개선 방안</li> <li>▶ 극저온 식각 환경에서 HAR 채널홀 식각 공정 재현성, 수율, 신뢰성을 확보한 양산 공정 개발 ex. Pilot LOT 설계, Recipe Freeze, MoC, Inline 계측-SPC 체계 구축, 결함 Top-N 제거, 신뢰성/수명검증, 공정관리계획(CTQ/CP/검사/조치 포함), 표준작업서(장비 운영/셋업/청정/소모품 교체), 검사기준서, Traceability(Wafer-LOT-Recipe-소모품-계측 데이터 연결), 공급망·소모품·장비 안정화</li> </ul>
<p><b>인증 및 상용화 준비</b> 최종 시제품 완성</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ JEDEC, SEMI, IPC 등 인증 획득을 위한 사전 테스트 및 관련 자료 수집</li> <li>▶ 128단 적층 3D NAND Flash 출시용 최종 제품 제작, 포장 패키지 및 사용매뉴얼(IFU) 등 상용화 준비 및 양산제품 완성</li> </ul>

#### ② (IP장벽 구축) 128단 이상 적층 3D NAND Flash의 HAR 채널홀 식각 기술, 설계, 생산공정 및 제품 생애주기를 망라하는 IP Layer 구축

<p><b>IP포트폴리오</b> 핵심 HAR 채널홀 식각 기술 셀 간섭 저감 구조 등 3D NAND Flash 전반에 대한 IP장벽 구축</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 개발된 기술, 디자인, 상표를 망라하는 IP포트폴리오 구축 및 시장 진입 준비 Core Detection IP, Formulation IP, Device/Structure IP, Manufacturing IP, Usability IP를 구분하여 확보, 설계 최적화 로직, 생산 조건(시간/온도/순서) 등은 영업비밀로 분리 관리</li> <li>▶ 경쟁사 특허 공격에 대비한 방어 논리 구축, 해외 진출 시 발생 가능 분쟁 시나리오별 대응 전략 수립 ex. 검출 원리 공격 시 방어 논리: 극저온 식각 환경에서 HAR 채널홀 식각 공정 기술, 채널 직경 분포 최적화 기술, 생산 공정 및 환경의 범위가 경쟁사의 특허 청구항과 명확히 다름, 동일한 성능은 다른 메커니즘으로 구현됨. '같은 결과 ≠ 같은 원리'임을 입증</li> </ul>
---

## □ 디스플레이 분야

- G社は 마이크로(Micro) LED 디스플레이 상용화를 위한 '마이크로 LED 대량전사 기술'을 개발 \* 핵심특허 : 마이크로 LED 전사 관련 특허 보유

### 1년차: 문제 진단 · 분석 · 해결 · 검증 및 제품개발 로드맵

#### ① (문제진단) G기업이 직면한 핵심 기술 문제 및 니즈 분석

##### **문제 현상 분석** 픽앤플레이스(PnP) 방식의 디스플레이 기반 전사 공정 병목

- ▶ 직렬조립 특성상 칩 수가 늘수록 택타임이 급격히 악화됨
- ▶ 픽업/릴리즈 힘의 재현성 편차에 따른 미부착/이중부착, 기울어짐, 위치 오차 발생
- ▶ 픽 피치가 작아질수록 서브-마이크론급 정렬/반복정밀 요구
- ▶ 전사 후 검사·리페어 부담
- ▶ 풀컬러로 갈수록 바이닝/분류/공급이 복잡해짐

##### **니즈** 픽앤플레이스(PnP) 문제를 해결하기 위한 공정

- ▶ 수천만 칩을 패널 단위로 소화 가능한 병렬성과 라인 확장성이 좋은 방식
- ▶ 미부착/이중부착/기울어짐/오염 불량을 줄이는 자기정렬 메커니즘
- ▶ 대면적에도 정렬 오차를 흡수할 수 있는 receptor site 설계/프로세스

#### ② (원인 분석) 픽앤플레이스(PnP) 병목 근본 원인 분석

##### **근본 원인 분석** 픽앤플레이스(PnP)의 물리/구조의 한계

- ▶ 대면적·초고해상도에서 요구되는 칩 수와 PnP의 직렬 반복 구조의 구조적 충돌
- ▶ 미세화 될수록 중력·관성은 작아지고 표면의 영향이 커지는 스케일링으로 PnP의 release 재현성 어려움
- ▶ 초미세 정렬 허용오차와 대면적 공정의 오차 누적이 구조적으로 상충

##### **해결 방향 도출** 병렬성과 자기정렬 메커니즘을 적용을 통한 해결방안 마련

- ▶ 수천만 칩을 저비용·고처리량으로 조립할 수 있는 병렬성과 결함을 줄이는 자기정렬/비파괴 핸들링 기술을 도입하여 마이크로 LED 상용화 전사 단계 병목 해결

#### ③ (이종분야 특허 분석) 픽앤플레이스 병목 근본 원인을 해결할 이종기술 검색

##### **이종 특허 분석** 픽앤플레이스(PnP)의 병목 문제 해결 기술 검색

- ▶ 근본원인을 규정하는 핵심 키워드를 도출하고, 특허 빅데이터 속에서 유효한 아이디어 발굴
  - \* 문제해결의 핵심 키워드('병렬화', '미싱 저감', '자기정렬', '비파괴', '릴리즈 제어' 등)로 구성된 검색 프롬프트 구성, 이종특허 분석 및 후보 특허 발굴

#### ④ (문제해결 및 성능검증) 유체 자기조립 기술을 적용한 문제해결 및 검증

##### **문제 해결** 유체공정 기반의 유체 자기조립 적용을 통한 해결방안 마련

- ▶ 타 분야 조립개념인 마이크로조립/패키징 분야의 유체공정 방식 도입(용액+흔들기(shaking))
- ▶ 유체 환경에서 부품이 스스로 자리 잡는 자기조립(Fluidic Self-Assembly, FSA) 기술을 도입하여 마이크로 LED 상용화 병목 해결

### **성능 검증** 마이크로 LED 디스플레이 전사 단계 성능 검증

- ▶ 픽애플레이스(PnP) 대비 처리량, 조립·점등 수율에서의 성능검증으로 정렬오차·전기적 접속 품질 및 패널 품질 입증
- ▶ 공정 윈도우/재현성(조건 변화, 로트 변동), 스케일업(칩 크기·면적 확대), 신뢰성(열·습·사이클)을 통한 MVP 가능성 검증
- ▶ 기능 검증 결과 기반 양산을 고려한 설계·공정 개선

## **⑤ (제품개발 로드맵) 유체 자기조립(Fluidic Self-Assembly, FSA) 전사 마이크로 LED 디스플레이 제품개발 로드맵**

### **제품개발 로드맵** 단기-중기-장기 제품 개발 로드맵

- ▶ 픽애플레이스 방식의 병목 원인 규명 → 유체 자기조립 대체 가능성 검토 → 공정 아키텍처 고정 → 점도·흔들기 조건 DOE로 공정 윈도우 확보 → 시제품 제작 및 기술검증 → 전사 장비(파일럿 툴) 컨셉 확정 → 구동 백플레인 연동 및 제품 지표 확보 → 양산 공정 스펙 및 양산제품 사양 검증
- ▶ 문제해결 아이디어가 시제품-시제품-양산제품까지 연계될 수 있는 단계별 이행 계획
- ▶ 기술 검증 → 성능 검증 → 제품 검증 → 양산 검증

## **2년차: 제품고도화 및 공급망 발굴**

### **① (제품고도화) PnP 기반 전사 병목을 FSA 전사 공정으로 완화한 시제품 기반 제품고도화**

#### **제품 최적화** FSA 전사 공정의 성능·수율·신뢰성 향상 제품/공정 설계 및 시제품 제작

- ▶ (문제진단) PnP 대비 FSA 전사 공정의 양산형 리스크 및 최적화 니즈 도출
- ▶ (문제해결) FSA 핵심 메커니즘(자기정렬/표면장력 기반 결합)을 유지하면서 양산형 제어로 전환
- ▶ (제품고도화) DoE 기반 공정 윈도우 확정과 Recipe Freeze 후보 안정 영역 정의 DTCO 관점 설계-공정 동시 최적화를 통해 공정 레시피를 제품/라인 운영 체계로 고도화

#### **시제품 검증** 2차 문제해결을 통한 제품 안정화

- ▶ (시제품 검증) 결합 Top-N을 타깃으로 설계/공정 개선안을 적용한 2차 시제품 제작을 통해 최종 점등 수율/결합 픽셀 스펙 충족여부, 정렬 오차 분포·전기 접속 품질의 장기 안정성, 리페어량·리페어 takt time이 양산 시 감당 가능한 수준인지까지 검증

### **② (성능 검증 및 공급망 분석) FSA 시제품 성능 개선 및 핵심 소재·부품의 공급망 발굴로 양산화 기반 마련**

#### **제품 검증** 마이크로 LED FSA 시제품 성능 검증

- ▶ 전사 공정의 조립 수율/불량 Pareto/정렬오차와 제품에 대한 점등 수율, 휘도·균일도, 오픈/쇼트, 접촉저항 분포, 리페어 후 최종 수율을 제품 기준으로 검증
- ▶ 기능 검증 결과 기반 양산을 고려한 설계·공정 개선안인 Recipe Freeze 후보, 검사/리페어 시퀀스, 청정도·용액 관리 규격을 반영하여 개선

### **공급망 분석** 핵심부품은 FTO분석 후 선정

- ▶ 점도 제어 폴리머/첨가제, 용매·세정액, 솔더/표면처리 재료, 필터/막, 탱크·씰/배관 재질 등 핵심 소재와 핵심 장비와 모듈에 대한 사양 및 규격 확정 및 공급망 발굴
- ▶ 핵심소재·부품은 FTO 분석을 통해 특히 침해 리스크가 낮은 부품 및 공급망 선정
- ▶ 원활/지속 공급 가능한 공급업체 선정 및 후순위 리스트업

## 3년차: 양산공정 개발 및 IP 포트폴리오 구축

### ① (양산공정 개발 및 상용화 준비) 공정 재현성, 수율, 신뢰성을 확보한 마이크로 LED 디스플레이 FSA 전사 양산공정 개발 및 상용화 준비

#### **양산공정 개발** 양산공정 검증 및 개선

- ▶ 생산시간 단축, 불량률 감소, 원료/소모품 사용량 감소를 위한 공정 개선 방안
- ▶ 재현성·수율·신뢰성 확보를 위한 FSA 전사 양산 공정 개발  
ex. Recipe Freeze(점도, 칩 농도, 진동 조건, 온도, 세정/건조 조건 등), MoC, 점도·파티클·기포·온도·진동 등 인라인 계측, SPC 체계 구축, 공정관리계획(CTQ/CPP/검사/조치 포함), 표준작업서(장비 운영/셋업/청정/용액·소모품 교체, 세정·건조 표준화), 검사기준서, Traceability(Panel-LOT-Recipe-소모품-계측 데이터 연결), 공급망·소모품·장비 안정화

#### **인증 및 상용화 준비** 최종 양산제품 완성

- ▶ 장비/공정 관련 SEMI 가이드, 모듈/기판/실장 관련 IPC, 안전·신뢰성 관련 고객사 규격/국내외 인증 대응용 데이터 패키지 구축
- ▶ 마이크로 LED 디스플레이 FSA 전사 공정 적용된 출시용 최종 제품 제작, 포장 패키지, 공정/검사 성적서, 사용 매뉴얼 등 상용화 준비 및 양산제품 완성

### ② (IP장벽 구축) 마이크로 LED 디스플레이 FSA 전사 기술 설계, 생산 공정 및 제품 생애주기를 망라하는 IP Layer 구축

#### **IP포트폴리오** FSA 기반 전사 병목 해소 기술 전반에 대한 IP장벽 구축

- ▶ 개발된 기술, 디자인, 상표를 망라하는 IP포트폴리오 구축 및 시장 진입 준비  
Core Detection IP(유체 자기조립 기반 전사 시퀀스 및 결함 저감 메커니즘), Formulation IP(점도제어, 기포 억제 등), Device/Structure IP(리셉터 사이트, 솔더/패드 스택 등), Manufacturing IP(다구역 진동·유동 균일화 구조, 제어 로직 등), Usability/Inspection-Repair IP(결함 맵 생성-선별 리페어-재검증 시퀀스, 검사/리페어 자동화 방법론 등)를 구분하여 확보하고, 설계 최적화 로직, 생산 조건(시간/온도/순서), 관리 파라미터 튜닝 등은 영업비밀로 분리 관리
- ▶ 경쟁사 특허 공격에 대비한 방어 논리 구축, 해외 진출 시 발생 가능 분쟁 시나리오별 대응 전략 수립  
ex. 전사/조립 원리 공격에 대한 방법으로 FSA와 점도/유동/진동 제어 및 표면장력 기반 결합의 공정 범위가 경쟁사의 PnP/MTP류 청구항과 본질적으로 다르고, 동일 성능이더라도 구현 메커니즘이 다름을 입증. '같은 결과 ≠ 같은 원리'를 근거 데이터(인라인 계측·공정 원도우·불량모드/원인 상관)와 함께 패키지화

## □ 바이오 분야

- B社は 보유 중인 항체/펩타이드 기반 '감염병 진단' 기술 및 진단키트 시스템 기술을 사업화하여 '감염병 정밀 진단키트' 개발
  - \* 핵심특허 : 항체/펩타이드 기반 감염병 진단 기술, 항체 생산기술 보유, LFA 관련 기술

### 1년차: 진단키트 기술 문제 진단·분석·해결·성능 검증 및 제품개발 로드맵

#### ① (문제 진단) B기업이 직면한 핵심 기술 문제 및 니즈 분석

##### **문제 현상 분석** B기업이 보유한 진단기술 및 특허 진단

- ▶ B社가 보유한 특허기술인 항원 특이적 항체기술을 이용한 감염병 진단키트 개발 중
- ▶ Monoclonal 항체(mAb) 생산기술 및 LFA 시스템 기술 보유
- ▶ 진단키트의 민감도 및 특이도 감소로 인한 신뢰성 저하

##### **니즈** 기존 진단키트의 민감도 및 특이도 개선 필요

- ▶ 진단키트의 민감도 > 90%, 특이도 > 98%로 개선 필요

#### ② (원인 분석) 진단키트의 LFA 구성요소 및 시약 간 반응방식의 상호 작용(기능)을 파악하여 문제가 발생하는 근본 원인 분석

##### **근본 원인 분석** 진단키트의 항원/항체 친화도(affinity) 저하

- ▶ 펩타이드 2차구조( $\beta$ -sheet/ $\alpha$ -helix) 붕괴에 의한 항원 인식부위 변화
- ▶ glycosylation 패턴이상으로 인한 당사슬 구조 변화 분석
- ▶ 항체의 Fc, Fab구조 부분 절단 현상 및 항원 결합력 손실 유무 분석

##### **해결 방향 도출** 항체/펩타이드 등 고분자 물질의 구조 변형 및 안정성 저하

- ▶ 항체/펩타이드 등 단백질 분자 구조를 안정적으로 유지할 수 있는 방법을 도출하여 민감도 및 특이도 저하 요인 소거

#### ③ (이종분야 특허 검색) 항체구조 변형의 근본 원인을 해결할 이종기술 검색

##### **특허 분석** 단백질 등 고분자 구조를 보호하는 기술 검색

- ▶ 근본원인을 규정하는 핵심 키워드를 도출하고, 특허 빅데이터 속에서 유효한 아이디어 발굴
  - \* 문제해결의 핵심 키워드('단백질', '구조', '보호' 등)로 구성된 검색식 도출
  - ☞ 나노소재 기술분야 → 펩타이드 서열 고정화 나노입자 매트릭스 기술 → 펩타이드 구조 안정화

##### **유효특허 선별** 적용가능 유효특허 선별 및 적용방법 고안

- ▶ TiO<sub>2</sub> 표면 바이오품질 고정화 기술
- ▶ 플러렌 나노구조체 생체물질 고정방법
- ▶ Silica기반 나노소재와 결합 생체분자 안정화

#### ④ (문제해결 및 성능 검증) 진단키트 시제품 제작을 통해 특허기술을 제품에 적용 및 민감도 개선 검증

**문제 해결** 나노소재 분야 나노입자 기반 생체분자 고정화 기술을 제품에 적용

- ▶ 이종 나노소재분야의 Silica 표면 생체물질 고정화 기술을 활용하여 항체구조 붕괴 방지
- ▶ 항체구조 절단 방지 및 항원 결합력 개선

**성능 검증** 진단키트의 민감도 및 특이도 검증

- ▶ 샘플의 개체차이, 사용자, 사용환경을 고려한 성능 검증
- ▶ 제품 양산을 위한 민감도(>95%), 특이도(>99%) 향상 검증

#### ⑤ (제품개발 로드맵) 진단키트 개발 전주기에 필요한 기술개발 기획

**제품개발 로드맵** 제품의 핵심기술, 응용기술, 방어기술 등 기술 개발 로드맵

- ▶ 기술과 제품을 동시에 보호하기 위한 기술개발 특허구조 및 IP전략 기획
- ▶ 핵심특허, 시스템특허, 패키징·품질관리 등 단기부터 장기까지 계열출원으로 제품기술 보호망 확보

### 2년차: 진단키트 제품고도화 및 공급망 발굴

#### ① (제품고도화) 감염병 검출 기능이 구현된 MVP를 기반으로, 샘플 개체차이 대응 및 2차 문제해결을 통해 제품 안정화와 민감도 향상

**제품 최적화** 샘플 개체차이를 고려한 제품설계 및 시제품 제작

- ▶ MVP 기능 검증을 통한 항체(Capture Ab, Detection Ab) 농도 범위, 용액(Conjugate, Buffer pH, 계면활성제, Blocking) 등 주요 구성 등 최적화
- ▶ 진단키트 디바이스 부품(Membrane, 각종 Pad, 하우징) 등 최적화(OPIS 방법론 적용)  
ex. 진단키트에서 보편적으로 사용되는 AuNP 소재를 재료·광학분야의 Polymer Bead로 교체 및 염료증폭 구조를 적용하여 원가 절감하고, 신호는 증폭하여 판독성 개선 및 민감도 향상

**시제품 검증** 2차 문제해결을 통한 제품 안정화

- ▶ 민감도, 특이도 정량화; 임상 샘플을 이용한 Pilot 테스트; 표준 진단법과 교차검증을 통한 제품 기능 검증
- ▶ 임상샘플 변동성, Pad/Membrane 조건 차이, 위양성 현상 등 문제점 개선안 도출 및 이를 적용한 2차 시제품 제작 및 고도화

## ② (제품 검증 및 공급망 분석) 진단키트 시제품의 사용성 개선 및 핵심 소재·부품의 공급망 분석으로 양산화 기반 마련

<p><b>제품 검증</b> <u>사용 현장에서 사용 편의성 검증</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 실제 사용자(환자, 간호사, 의사, 일반인) 사용 및 관리 편의성 테스트(Pain point 확인 및 사용방법 가이드, 디자인 설계 개선안에 반영)</li> <li>▶ 기능 검증 및 사용성 검증 결과 기반 디자인 설계안 개선</li> </ul>
<p><b>공급망 분석</b> <u>핵심부품은 FTO분석 후 선정</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 주요소재(항체/펩타이드) 외 신호증폭 소재, 디바이스 구조 등 핵심소재/부품은 FTO 분석을 통해 특허 침해 리스크가 낮은 공급망을 선정 및 BOM-v2 확정</li> <li>▶ 원활/지속 공급 가능한 공급업체 선정 및 후순위 리스트업</li> </ul>

### 3년차: 진단키트 양산공정 개발 및 IP 포트폴리오 구축

#### ① (양산공정 개발 및 상용화 준비) Pad 규격 변경을 통한 원가 절감형 생산공정 개발, MFDS/FDA 인증자료 확보 및 상용화 준비

<p><b>양산공정 개발</b> <u>양산공정 검증 및 개선</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 원가 절감을 고려(이종분야 탐색)한 부품, 소재 선정 ex. 기존 제품별 membrane 규격 차이에 따른 sample pad, absorbent pad 개별 구매 -&gt; 포장·필터 산업 특허 중 Pad류를 롤투롤 방식으로 일괄 가공하는 방식을 적용하여 구매 단가 인하, 재고관리 비용 저감</li> <li>▶ 원료 사용량 감소, 불량률 감소, 생산시간 단축, 자동화를 위한 공정 개선방안 및 BOM-v3최종 확정</li> </ul>
<p><b>인증 및 상용화 준비</b> <u>최종 시제품 완성</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ MFDS, GMP, FDA, CE(IVDR) 등 인증 획득을 위한 사전 테스트 및 관련 자료 수집</li> <li>▶ 출시용 최종 제품 제작, 포장 패키지 및 사용매뉴얼(IFU) 등 상용화 준비 및 양산제품 완성</li> </ul>

#### ② (IP장벽 구축) 진단키트의 검출기술, 생산공정 및 제품 생애주기를 망라하는 IP Layer 구축

<p><b>IP포트폴리오</b> <u>핵심 검출기술, 조성물·디바이스 기술 등 진단키트 전반에 대한 IP장벽 구축</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 개발된 기술, 디자인, 상표를 망라하는 IP포트폴리오 구축 및 시장 진입 준비 Core Detection IP, Formulation IP, Device/Structure IP, Manufacturing IP, Usability IP를 구분하여 확보, 항체 서열 최적화 로직, 제조 조건(시간/온도/순서) 등은 영업비밀로 분리 관리</li> <li>▶ 경쟁사 특허 공격에 대비한 방어 논리 구축, 해외 진출 시 발생가능 분쟁 시나리오별 대응 전략 수립 ex. 검출 원리 공격 시 방어 논리: 결합 순서, 신호 발생 단계, 조성물 범위가 특허 청구항과 명확히 다름, 동일한 성능은 다른 메커니즘으로 구현됨. '같은 결과 ≠ 같은 원리'임을 입증</li> </ul>
---